A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	SEARCHED			
Minimum do Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22			
	ion searched other than minimum documentation to the			
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.	
X Y	JP 59-184337 A (Hitachi, Ltd.) 19 October, 1984 (19.10.84), (Family: none)	,	1,2 3-10	
X Y	JP 11-52560 A (JSR Corporation 26 February, 1999 (26.02.99), (Family: none)),	6,7 1-5,8-10	
Y	JP 11-233259 A (Siemens AG), 27 August, 1999 (27.08.99), Par. No. [0028] & EP 910128 A		1-10	
Y	JP 10-270173 A (Junji KIDO), 09 October, 1998 (09.10.98), Par. No. [0009] (Family: none	·) _	1-10	
Y A	US 5518860 A (Tokyo Ohka Kogyo 21 May, 1996 (21.05.96), & JP 7-333840 A	Co., Ltd.),	4 1-3,5-10	
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte		
conside	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und "X" document of particular relevance: the	erlying the invention	
date	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	red to involve an inventive	
cited to special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step	claimed invention cannot be when the document is	
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed document member of the same patent family "&" document member of the same patent family			skilled in the art amily	
01 0	Date of the actual completion of the international search 01 October, 2001 (01.10.01) Date of mailing of the international search report 09 October, 2001 (09.10.01)			
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			
Facsimile No	D.	Telephone No.		



Internal application No.
PCT/JP01/06425

itegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant p	assages	Relevant to claim No
Y	JP 2-84654 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.),	,	4
A	26 March, 1990 (26.03.90) (Family: none)		1-3,5-10



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

OHSHIMA, Masataka
Ohshima Patent Office
Fukuya Bldg.
3, Yotsuya 4-chome
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0004
JAPON
SEP - 4 2001
OHSHIMA PATENT

SEP - 4 2001 OHSHIMA PATELLE
IMPORTANT NOTIFICATION
International filing date (day/month/year) 26 July 2001 (26.07.01)
Priority date (day/month/year) 27 July 2000 (27.07.00)

JSR CORPORATION et al

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	<u>Date of receipt</u> of priority document
27 July 2000 (27.07.00)	2000-226468	JP	10 Augu 2001 (10.08.01)
05 Dece 2000 (05.12.00)	2000-370381	JP	10 Augu 2001 (10.08.01)
14 Dece 2000 (14.12.00)	2000-379680	JP	10 Augu 2001 (10.08.01)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Masashi HONDA

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35



PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

Date of mailing (day/month/year) 07 February 2002 (07.02.02)

Applicant's or agent's file reference G-60 (JSR)

International application No. PCT/JP01/06425

Applicant

JSR CORPORATION et al

From the INTERNATIONAL BUREAU

o: OHSHIMA, Masataka Ohshima Patent Office Fukuya Bldg. 3, Yotsuya 4-chome

Shinjuku-ku Tokyo 160-0004

JAPON

FT 13 1001

FER 18. 2002

IMPORTANT NOTICE

International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year)

Priority date (day/month/year) 27 July 2000 (27.07.00)

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:
KR.US

26 July 2001 (26.07.01)

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 07 February 2002 (07.02.02) under No. WO 02/10859

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and the PCT Applicant's Guide, Volume II.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.91.11

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

PCT



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 G-60(JSR)	今後の手続きについては、国際調査報告の送付近 及び下記5を参照する		
国際出願番号 PCT/JP01/06.425	国際出願日 (日.月.年) 26.07.01 優先日 (日.月.年)	年) 27.07.00	
出願人 (氏名又は名称) ジェイエスア-	-ル株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される	₹報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定 5。	に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で3	ページである。		
この調査報告に引用された先行技	技術文献の写しも添付されている。	·	
l —	ほか、この国際出願がされたものに基づき国際調 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。		
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	・又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基 面による配列表	づき国際調査を行った。	
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表		
出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表		
出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列	表	
出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を	を超える事項を含まない旨の陳述	
□ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 書の提出があった。			
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第 I 欄参照)。			
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🛛 出願	(人が提出したものを承認する。		
- 次に	示すように国際調査機関が作成した。		
_			
	i人が提出したものを承認する。 ・		
国防	機に示されているように、法施行規則第47条(P 調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報 際調査機関に意見を提出することができる。		
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>1</u> 図とする。 出願	[人が示したとおりである。] なし	
区 出廟	人は図を示さなかった。		
本図	は発明の特徴を一層よく表している。		

A. 発明の属する分野の分類(国際・ボナ分類(IPC))

Int. Cl' G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 59-184337 A (株式会社日立製作所)、 19.10月.1984 (19.10.84)、 (ファミリーな し)	1, 2 3-10
X . Y	JP 11-52560 A(ジェイエスアール株式会社)、 26.2月.1999(26.02.99)、(ファミリーなし)	6, 7 1-5, 8-10
Y	JP 11-233259 A (シーメンス アクチエンゲゼルシャフト)、27.8月.1999(27.08.99)、【0028】、&EP 910128 A	1-10

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

┃ ┃ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)・
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.10.01

国際調査報告の発送日

09.10.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 前田 佳与子



2M 9019

電話番号 03-3581-1101 内線 3273

	makes JACO	査報	14
17-1			, 🛥

C (続き).	関連すると認められる。	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 10-270173 A (城戸 淳二)、9.10月.19 98 (09.10.98)、【0009】、(ファミリーなし)	1-10
Y A	US 5518860 A (Tokyo Ohka Kogyo Co.,Ltd.)、 21.5月.1996 (21.05.96)、&JP 7-333 840 A	4 1-3, 5-10
Y A	JP 2-84654 A (富士写真フィルム株式会社)、 26.3月.1990 (26.03.90)、 (ファミリーなし)	4 1-3, 5-10
		•
\		

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年2月7日(07.02.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/10859 A1

(SUZUKI, Masayoshi) [JP/JP]. 佐々木寛文 (SASAKI,

[JP/JP]. 米沢文子 (YONEZAWA, Fumiko) [JP/JP]. 遠 華昌之 (ENDO, Masayuki) [JP/JP]. 丹羽一明 (NIWA, Kazuaki) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都中央区築地二丁

目11番24号 ジェイエスアール株式会社内 Tokyo (JP).

功 (NISHIMURA, Isao)

(51) 国際特許分類?: G03F 7/022, H05B 33/14, 33/22

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/06425

(22) 国際出願日:

2001年7月26日(26.07.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(74) 代理人: 大島正孝(OHSHIMA, Masataka); 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目3番地 福屋ビル 大島特許事 務所 Tokyo (JP).

(30) 優先権データ:

特膜2000-226468

2000年7月27日(27.07.2000)

特麗2000-370381 特願2000-379680 2000年12月5日(05.12.2000) JP

2000年12月14日(14.12.2000) JP (81) 指定国 (国内): KR, US.

Hirofumi) [JP/JP]. 西村

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ジェイ エスアール株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都中央区築地二丁目11書24号 Tokyo (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書

(72) 発明者: および

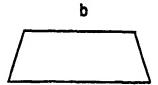
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木正睦

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: RADIATION-SENSITIVE COMPOSITION, INSULATING FILM AND ORGANIC EL DISPLAY EDEMENT

(54) 発明の名称: 感放射線性組成物、絶縁膜および有機EL表示素子

a



(57) Abstract: A radiation-sensitive resin composition which comprises an alkali-soluble resin having or not having an epoxy group and a 1,2-quinonediazide compound; an insulating film formed from the radiation-sensitive resin composition; and an organic EL display element having

the insulating film. The insulating film has saisfactorily low water permeability, has a cross section of good shape, and is suppressed in the reactivity with a basic material and an electrode comprising a metal having a low work function, and further, is capable of forming a through hole or a pothole, is excellent in capability of becoming flattened, has high transparency, and has high resistance to a resist-releasing solution. The organic EL display element having the insulating film is free from the failure in light emission, has saisfactorily long half-life of brightness, and is excellent in reliability.



(57) 要約:

七ノンパマパセルムねと今女子と

本発明によれば、透水性が十分に低くかつ良好な断面形状を有し、塩基性の材料や、低仕事関数の金属からなる電極との反応性が抑制された、有機EL素子の絶縁膜、同様に、スルーホールあるいはコの字型の窪みを形成できるとともに、平坦化性能に優れ、かつ高い透明性およびレジスト剥離液に対する高い耐性を持つ有機EL素子の絶縁膜およびそれらを形成するための感放射線性樹脂組成物が提供される。

この絶縁膜を備えた有機EL表示素子は、発光不良がなく、十分に長い輝度半減寿命を持ち、信頼性に優れる。

上記組成物は、エポキシ基を有していてもよいアルカリ可溶性樹脂と1,2-

明細書

感放射線性組成物、絶縁膜および有機EL表示素子

5 技術分野

本発明は感放射線性樹脂組成物、それから形成される絶縁膜およびその絶縁膜を備えた有機EL表示素子に関する。詳しくは紫外線、遠紫外線、X線、電子線、分子線、γ線、シンクロトロン放射線、プロトンビーム等の放射線を利用した絶縁膜の形成に適するポジ型感放射線性樹脂組成物、それから形成された絶縁10 膜およびその絶縁膜を備えた有機EL表示素子に関する。

従来の技術

有機EL素子は、自己発光するため視野角依存性がなく、固体素子であるため 耐衝撃性に優れ、低電圧駆動、低消費電力および低温域の動作安定性が高いなど、 5 液晶表示素子と比較して種々の利点がある。また、パッシブ型においては単純マートリックスなので低コストのメリットがある。有機EL素子は、これらの利点を 有するため、特に携帯端末や車載等のモバイル用途への適用の期待は高く、盛んに研究がなされている。

このような有機EL素子の製造は、一般的に次のような方法によっている。基 20 板上に錫ドープ酸化インジウム(ITO)などの透明電極(ホール注入電極)お よびホール輸送層のパターンを形成する。次いで、パッシブ型有機EL素子にあっては絶縁膜のパターンおよび陰極隔壁のパターンを形成した後、有機EL層、電子輸送層および陰極を蒸着によりパターンニングする。また、アクティブ型有機EL素子にあっては、ITOパターンおよびホール輸送層パターンの形成後に 25 有機EL層の隔壁ともなる絶縁膜のパターンを形成した後、有機EL層のパターンをマスキング法により形成し、次いで電子輸送層および陰極を形成する。

ここで、有機EL層としては Alq_3 、 $BeBq_3$ の如き基材母体にキナクリドンやクマリンをドープした材料を用い、陰極材料としては、MgやAgの如き

低仕事関数の金属を主体とした材料を用いるのが一般的である。

また、絶縁膜材料としては、アルカリ現像性のアクリル系材料、有機現像性のポリイミド系材料などが一般的に用いられるが、その場合以下の問題があった。

ホール輸送層、有機EL層、電子輸送層は、ホールや電子を輸送するのに適し 5 た材料という要請から、アミン系などの塩基性の材料で構成されることが多い。 しかし、これらの材料は微量の水分による構造の変化、有機物による劣化が起こ り易いため、絶縁膜材料の透水性が大きかったり、絶縁膜パターン形成時に現像 残りがあったりした場合には、非発光部分(ダークエリア)が広がる現象が起き る。また、低仕事関数の金属を主体として形成される陰極は、酸化され易いため、 10 同様の問題が起きる。

また、特にパッシブ型の場合には、これら塩基性の材料で構成された部分が絶縁膜に直接接する構造をとる。この絶縁膜は、アルカリ現像性または有機現像性を要求されるため、カルボン酸またはフェノール性の酸性を示し、水分を介在し前記塩基性の材料と接触面で反応し、または水分が直接に構造を変化させることになる。絶縁膜の透水性が大きい場合、さらに酸による浸食を促進させる原因になっている。また低仕事関数の金属を主体として形成される陰極は、酸と反応して腐食されることにより、ダークスポット(未発光の斑点)の発生することがある。

また、形成された絶縁膜の断面形状の、底辺と、エッジ部の接線とがなす角 20 (テーパー角)が大きい値であると、蒸着によって形成される有機EL層にクラックが発生する場合があり、クラック部から水分が侵入する等して発光不良の原因となる場合がある。

さらに、従来知られた材料を用いた絶縁膜の場合、特にパッシブ型の場合の陰極形成時に使用されるレジスト剥離液に対する耐性が十分でなく、有機EL表示 素子を安定的に製造できなかった。

従来、このような問題を解決しうる絶縁膜材料は提案されておらず、寿命の十分に長い有機EL素子を安定的に製造することはできなかった。

一方、近年、高精細化のため開口率の高い構造の有機EL表示素子が検討され

ている。このような有機EL素子の製造は、例えば次のような方法によっている。 ガラス等の基板上に駆動用端子を形成し、その上に平坦化性を兼ね備えた絶縁 膜を形成する。その上にITOなどの透明電極(ホール注入電極)のパターンを 形成する。このときのパターン形成は、通常ウェット・エッチング法によってい る。

さらにその上に、ホール輸送層、有機EL層、電子輸送層、および電子注入電 極を順次形成する。

このような構造の有機EL表示素子に使用される絶縁膜には、絶縁膜の上方に 形成されるITO電極(ホール注入電極)と絶縁膜下方の駆動用端子との導通を 10 取るための $1\sim15~\mu$ m程度のスルーホールあるいはコの字型の窪みを形成する 必要がある。また、平坦化性能に優れること、高い透明性およびレジスト剥離液 に対する高い耐性が要求される。

しかし従来、上記のようなスルーホールあるいはコの字型の窪みを形成しうる 十分な解像度を持ち、平坦化性能に優れ、かつ高い透明性およびレジスト剥離液 15 に対する高い耐性を持つ絶縁膜を形成しうる材料は提案されていなかった。

発明の開示

本発明の目的は、長寿命の有機EL素子の安定的製造に資する絶縁膜形成用感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

20 本発明の他の目的は、スルーホールあるいはコの字型の窪みを形成できるとと もに、平坦化性能に優れ、かつ高い透明性およびレジスト剥離液に対する高い耐 性を持つ絶縁膜を形成するための感放射線性樹脂組成物を提供することである。

本発明の別の目的は、上記の感放射線性樹脂組成物から形成された絶縁膜を提供することにある。

25 本発明のさらに別の目的は、上記の絶縁膜を備えた有機EL素子を提供することにある。

本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになろう。 本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、

- (1)(a) エポキシ基を持たないアルカリ可溶性樹脂 および
 - (b) 1, 2-キノンジアジド化合物

を含有してなり そして

- (2) 有機EL表示素子の絶縁膜形成用である、
- 5 ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物(以下第1組成物ということがある)に よって達成される。

本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第2に、

- (1)(a') エポキシ基を持つアルカリ可溶性樹脂 および
 - (b) 1, 2-キノンジアジド化合物
- 10 を含有してなり そして
 - (2) 有機EL表示素子の絶縁膜形成用である、

ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第3に、

本発明の上記第1組成物または第2組成物から形成された、有機EL表示素子の 15 絶縁膜によって達成される。

また、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第4に、

本発明の上記第1組成物または第2組成物から形成された絶縁膜を備えた有機E L表示素子によって達成される。

20 図面の簡単な説明

図1は、パターン状薄膜の断面形状の良否を判定するための概略図である。

発明の好ましい実施形態

以下、本発明について詳述する。先ず、第1組成物について説明する。第1組 25 成物はエポキシ基を持たないアルカリ可溶性樹脂(a)と1,2ーキノンジアジ ド化合物(b)を含有する。

エポキシ基を持たないアルカリ可溶性樹脂(a) としては、例えばエポキシ基 を持たないノボラック樹脂(以下単にノボラック樹脂という場合にはエポキシ基 を持たないノボラック樹脂を意味するものとする) およびカルボキシル基やフェ ノール性水酸基の如き酸性基を有する不飽和単量体の重合体を好ましいものとし て挙げることができる。

<u>ノボラック樹脂</u>:

- 5 本発明に用いられるノボラック樹脂は、フェノール類とアルデヒド類とを酸触 媒存在下で重縮合して得られる。この際使用されるフェノール類としては、例え ば、フェノール、ロークレゾール、mークレゾール、pークレゾール、ローエチ ルフェノール、mーエチルフェノール、pーエチルフェノール、ローブチルフェ ノール、mーブチルフェノール、pーブチルフェノール、2,3ーキシレノール、
- 10 2,4-キシレノール、2,5-キシレノール、3,4-キシレノール、3,5 ーキシレノール、2,3,5-トリメチルフェノール、3,4,5-トリメチルフェノール、p-フェニルフェノール、ヒドロキノン、カテコール、レゾルシノール、2-メチルレゾルシノール、ピロガロール、α-ナフトール、β-ナフトール、ビスフェノールA、ジヒドロキシ安息香酸エステル、没食子酸エステル、
- 0-二トロフェノール、mーニトロフェノール、pーニトロフェノール、oークロロフェノール、mークロロフェノール、pークロロフェノール等を挙げることができる。これらの化合物のうちoークレゾール、mークレゾール、pークレゾール、2,3-キシレノール、2,4-キシレノール、2,5-キシレノール、2,3,5-トリメチルフェノール、レゾルシノール、2-メチルレゾルシノー
- 20 ル等が好ましい。これらのフェノール類は、単独でまたは2種以上組み合わせて 使用することができる。

また、上記フェノール類と重縮合するアルデヒド類としては、例えば、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、フェニルアルデヒド、αーフェニルプロピルアルデヒド、β -フェニルプロピルアルデヒド、οーヒドロキシベンズアルデヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒド、pーヒドロキシベンズアルデヒド、οークロロベンズアルデヒド、mークロロベンズアルデヒド、pークロロベンズアルデヒド、nーニトロベンズアルデヒド、pーニトロベンズアルデ

ヒド、ローメチルベンズアルデヒド、mーメチルベンズアルデヒド、pーメチルベンズアルデヒド、ローエチルベンズアルデヒド、mーエチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーローブチルアルデヒド、フルフラール、1ーナフトアルデヒド、2ーヒドロキシー1ーナフトアルデ ヒド等を挙げることができる。また、反応中にアルデヒドを生成する化合物として、トリオキサン等も前記アルデヒド類と同様に使用できる。これらのうち、特にホルムアルデヒドを好適に用いることができる。これらのアルデヒド類およびアルデヒドを生成する化合物は、単独でまたは2種以上組み合わせて使用することができる。アルデヒド類はフェノール類1mo1に対して、好ましくは0.7~3mo1、より好ましくは0.7~2mo1の割合で使用される。

酸触媒としては、塩酸、硝酸、硫酸、p-hルエンスルホン酸、蟻酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。その使用量は、フェノール類1 molが好ましい。

重縮合の反応には、好ましくは反応媒質として水が用いられるが、重縮合の反応において使用するフェノール類がアルデヒド類の水溶液に溶解せず、反応初期から不均一系になる場合には、反応媒質として親水性有機溶媒を使用することもできる。この際使用される溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、ブタノールの如きアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサンの如き環状エーテル類を挙げることができる。これらの反応媒質の使用量は、反応原料100重量の当り、20~100重量部が好ましい。

縮合の反応温度は、反応原料の反応性に応じて適宜調節することができる。好ましくは10~200℃である。重縮合の反応終了後、系内に存在する未反応原料、触媒および反応媒質を除去するため、好適には温度を130~230℃に上昇させ、減圧下に揮発分を留去し、ノボラック樹脂を回収することができる。このとき、必要に応じて重縮合反応後の反応混合物を適当な溶剤で洗浄したのちノボラック樹脂の回収工程を行ってもよい。

また、ノボラック樹脂のポリスチレン換算重量平均分子量(以下、「Mw」という。)は、好ましくは2,000~20,000範囲であり、3,000~

15 た置換体;

20

15,000の範囲であることがより好ましい。Mwが20,000を超えると、 組成物をウェハーに均一に塗布することが困難となる場合があり、さらに現像性 および感度が低下する場合がある。一方、Mwが2,000未満の場合には、後 述の現像工程において、放射線照射部のみならず放射線未照射部も現像液に対す る溶解性を持つことになるため、パターン形成ができなくなる場合がある。

酸性基を持つ不飽和単量体の重合体

酸性基を持つ不飽和単量体としては、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物およびフェノール性水酸基含有不飽和単量体が好ましく用いられる。これらは1種または2種以上一緒に用いられる。

10 重合体はこれらの不飽和単量体の重合体または共重合体あるいはこれらの不飽 和単量体と他のオレフィン性不飽和単量体との共重合であることができる。

不飽和カルボン酸および不飽和カルボン酸無水物としては、例えばoービニル 安息香酸、mービニル安息香酸、pービニル安息香酸またはこれらのアルキル、 アルコキシル、ハロゲン、ニトロ、シアノ、アミドもしくはエステルで置換され

メタクリル酸、アクリル酸もしくはこれらの α -位がハロアルキル、アルコキシル、ハロゲン、ニトロもしくはシアノで置換された α -位置換体;

マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、無水フマル酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸、1,4ーシクロヘキセンジカルボン酸の如き不飽和ジカルボン酸またはこれらの一方のカルボキシル基がメチル、エチル、プロピル、iープロピル、nーブチル、secーブチル、terーブチル、フェニル、oートルイル、mートルイルもしくはpートルイルエステル基となったハーフエスデルまたは一方のカルボキシル基がアミド基となったハーフアミドを挙げることができる。

また、フェノール性水酸基含有不飽和単量体としては、例えば o - ヒドロキシ スチレン、m - ヒドロキシスチレン、p - ヒドロキシスチレンまたはこれらのア ルキル、アルコキシル、ハロゲン、ハロアルキル、ニトロ、シアノ、アミド、エステルもしくはカルボキシルで置換された置換体;

ビニルヒドロキノン、5-ビニルピロガロール、6-ビニルピロガロール、1-

ビニルフロログリシノールの如きポリヒドロキシビニルフェノール類を挙げることができる。

これらの酸性基を持つ不飽和単量体のうち、好ましく使用されるものとして、 mーヒドロキシスチレン、pーヒドロキシスチレン、アクリル酸、メタクリル酸、 マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸を挙げることができる。これらは1種 または2種以上を併用することができる。

また、その他のラジカル重合性のオレフィン性不飽和単量体としては、例えば スチレン、またはスチレンのαーアルキル、οーアルキル、mーアルキル、pー アルキル、アルコキシル、ハロゲン、ハロアルキル、ニトロ、シアノ、アミドも 10 しくはエステルで置換された置換体;

ブタジエン、イソプレン、クロロプレンの如きオレフィン類;

メチル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、nープロピル (メ タ) アクリレート、i-プロピル(メタ) アクリレート、n-プチル(メタ) ア クリレート、sec-ブチル (メタ) アクリレート、ter-ブチル (メタ) ア 15 クリレート、ペンチル(メタ)アクリレート、ネオペンチル(メタ)アクリレー ト、イソアミルヘキシル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリ レート、アダマンチル(メタ)アクリレート、アリル(メタ)アクリレート、プ ロパギル (メタ) アクリレート、フェニル (メタ) アクリレート、ナフチル (メ タ) アクリレート、アントラセニル(メタ) アクリレート、アントラキノニル (メタ)アクリレート、ピペロニル(メタ)アクリレート、サリチル(メタ)ア 20 クリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレ ート、フェネチル(メタ)アクリレート、クレジル(メタ)アクリレート、グリ シジル (メタ) アクリレート、1, 1, 1-トリフルオロエチル (メタ) アクリ レート、パーフルオロエチル(メタ)アクリレート、パーフルオローnープロピ ル(メタ)アクリレート、パーフルオローiープロピル(メタ)アクリレート、 トリフェニルメチル (メタ) アクリレート、トリシクロ [5.2.1.02,

『 】 デカン-8-イル(メタ)アクリレート(当該技術分野で慣用的に「ジシク

ロペンタニル (メタ) アクリレート」といわれている)、クミル(メタ)アクリ

レート、3-(N, N-ジメチルアミノ)プロピル(メタ)アクリレート、3-(N, N-ジメチルアミノ)エチル(メタ)アクリレート、フリル(メタ)アクリレート、フリル(メタ)アクリレートの如き(メタ)アクリル酸エステル;

5 (メタ) アクリル酸アニリド、(メタ) アクリル酸アミド、または (メタ) アクリル酸N, Nージメチルアミド、(メタ) アクリル酸N, Nージエチルアミド、(メタ) アクリル酸N, Nージエチルアミド、(メタ) アクリル酸N, Nージ イソプロピルアミド、(メタ) アクリル酸アントラニルアミド、(メタ) アクリロニトリル、アクロレイン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビニル、フッ化ビニル、フッ化ビニル、Nービニルピロリドン、ビニルピリジン、酢酸ビニル、Nーフェニルマレイミド、Nー(4ーヒドロキシフェニル) マレイミド、Nーメタクリロイルフタルイミド、Nーアクリロイルフタルイミド等を用いることができる。

これらのうち、好ましいその他のオレフィン性不飽和単量体として、スチレン、ブタジエン、フェニル (メタ) アクリレート、グリシジル (メタ) アクリレート、ジシクロペンタニル (メタ) アクリレートを挙げることができる。これらは1種または2種以上を併用することができる。

これらのその他のオレフィン性不飽和単量体の共重合割合は、アルカリ可溶性を付与せしめる基の種類によって異なる。フェノール性水酸基含有不飽和単量体の共重合割合は、フェノール性水酸基含有不飽和単量体とその他のオレフィン性の不飽和単量体との合計量に対して、好ましくは0~30重量%、より好ましくは5~20重量%である。また、不飽和カルボン酸および不飽和カルボン酸無水物の場合、その他のオレフィン性不飽和単量体の共重合割合は、不飽和カルボン酸および不飽和カルボン酸まるである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、不飽和カルボン酸大きなである。また、大きなでは0~90重量%、より好ましくは10~80重量%である。これらその他のオレフィン性不飽和単量体の共重合割合が水酸基またはカルボキ

シル基の如き酸性基を持つ不飽和単量体に対して前述した割合を超えるとアルカリ現像性が不十分となる場合がある。

酸性基を持つ不飽和単量体の重合体の合成に用いられる溶媒としては、例えば

メタノール、エタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコール類;テトラヒ ドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類;エチレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのグリ コールエーテル類.; メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート 5 などのエチレングリコールアルキルエーテルアセテート類;ジエチレングリコー ルモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールエチルメチルエーテルなどのジエチレングリコール類;プロピレ ングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールエチルエーテル、プロピレ ングリコールプロピルエーテル、プロピレングリコールブチルエーテルなどのプ ロピレングリコールモノアルキルエーテル類;プロピレングリコールメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、プロピレン グリコールプロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールブチルエーテル アセテートなどのプロピレングリコールアルキルエーテルアセテート類;プロピ 15 レングリコールメチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコールエチルエ ーテルプロピオネート、プロピレングリコールプロピルエーテルプロピオネート、 プロピレングリコールブチルエーテルプロピオネートなどのプロピレングリコー ルアルキルエーテルアセテート類;トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素 類;メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、4-ヒドロキシー4-メチルー2 ーペンタノンなどのケトン類;および酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、 20 酢酸プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチル プロピオン酸メチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、ヒドロ キシ酢酸メチル、ヒドロキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸ブチル、乳酸メチル、 乳酸エチル、乳酸プロピル、乳酸ブチル、3-ヒドロキシプロピオン酸メチル、 3-ヒドロキシプロピオン酸エチル、3-ヒドロキシプロピオン酸プロピル、3 25 ーヒドロキシプロピオン酸ブチル、2-ヒドロキシー3-メチルプタン酸メチル、 メトキシ酢酸メチル、メトキシ酢酸エチル、メトキシ酢酸プロピル、メトキシ酢 酸ブチル、エトキシ酢酸メチル、エトキシ酢酸エチル、エトキシ酢酸プロピル、

エトキシ酢酸ブチル、プロポキシ酢酸メチル、プロポキシ酢酸エチル、プロポキシ酢酸プロピル、プロポキシ酢酸ブチル、ブトキシ酢酸メチル、ブトキシ酢酸エチル、ブトキシ酢酸プロピル、ブトキシ酢酸ブチル、2-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシプロピオン酸プロピル、

- 5 2ーメトキシプロピオン酸ブチル、2ーエトキシプロピオン酸メチル、2ーエトキシプロピオン酸エチル、2ーエトキシプロピオン酸プロピル、2ーエトキシプロピオン酸ブチル、2ーブトキシプロピオン酸メチル、2ーブトキシプロピオン酸ブチル、2ーブトキシプロピオン酸プロピル、2ーブトキシプロピオン酸ブチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸エチル、3ー
- 10 メトキシプロピオン酸プロピル、3ーメトキシプロピオン酸プチル、3ーエトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸プロピル、3ーエトキシプロピオン酸ブチル、3ープロポキシプロピオン酸プチル、3ープロポキシプロピオン酸プロピオン酸プロピオン酸プロピオン酸プロピオン酸プロピオン酸プロピル、3ープロポキシプロピオン酸プロピル、3ープロポキシプロピオン酸プチル、3ープトキシプロピオン酸メチル、
- 15 3 ブトキシプロピオン酸エチル、3 ブトキシプロピオン酸プロピル、3 ブトキシプロピオン酸ブチルなどのエステル類が挙げられる。これらの溶媒の使用量は、反応原料100重量部当り、好ましくは20~1,000重量部である。

酸性基を持つ不飽和単量体の重合体の製造に用いられる重合開始剤としては、一般的にラジカル重合開始剤として知られているものが使用でき、例えば2,

- 2' -アゾビスイソプチロニトリル、2, 2' -アゾビス-(2, 4-ジメチル バレロニトリル)、2, 2' -アゾビス-(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバ レロニトリル)などのアゾ化合物;ベンゾイルペルオキシド、ラウロイルペルオ キシド、t-ブチルペルオキシピバレート、1, 1' -ビス-(t-ブチルペル オキシ)シクロヘキサンなどの有機過酸化物;および過酸化水素が挙げられる。
- 25 ラジカル重合開始剤として過酸化物を用いる場合には、過酸化物を還元剤ととも に用いてレドックス型開始剤としてもよい。

本発明で用いられる酸性基を持つ不飽和単量体の重合体の別の合成法としては、前述の酸性基を持つ不飽和単量体の、フェノール性水酸基またはカルボキシル基

をアルキル基、アセチル基、フェナシル基等の保護基で保護したモノマーに相当 するモノマーの単独重合体または該相当するモノマーとその他のオレフィン性不 飽和単量体との共重合体を得た後、加水分解等の反応で脱保護することによりア ルカリ可溶性を付与する方法によっても合成できる。

5 本発明で用いられる酸性基を持つ不飽和単量体の重合体としては、水素添加等 の処理により透明性や軟化点が修正されたものを使用してもよい。

本発明において使用される、酸性基を持つ不飽和単量体の重合体のポリスチレン換算重量平均分子量は、好ましくは2,000~100,000、より好ましくは3,000~50,000、特に好ましくは5,000~30,000である。この範囲でパターン形状、解像度、現像性および耐熱性と、現像性および感度のバランスに優れた感放射線性樹脂組成物を与えることができる。

かかる重合体の市販品としては、マルカリンカーM、同PHM-C(以上、丸 善石油化学(株)製)、VP-1500(日本曹達(株)製)等のヒドロキシス チレン(共)重合体またはその部分水素添加物等を挙げることができる。

15 1,2ーキノンジアジド化合物

本発明で用いられる(b) 1, 2-キノンジアジド化合物としては、放射線を 吸収してカルボン酸を発生する構造を有する1, 2-キノンジアジド化合物が好 適に使用できる。例えば1, 2-ベンゾキノンジアジドスルホン酸エステル、1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル、1, 2-ベンゾキノンジアジド スルホン酸アミド、1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸アミド等を挙げる ことができる。

これらの具体例としては、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノ $\sqrt[3]{-1}$, 2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、

25 2, 4, 6ートリヒドロキシベンゾフェノンー1, 2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2, 4, 6ートリヒドロキシベンゾフェノンー1, 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル等のトリヒドロキシベンゾフェノンの1, 2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類;

2、2'、4、4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1、2ーナフトキノン ジアジドー4ースルホン酸エステル、2,2',4,4'ーテトラヒドロキシベ ンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2, 3、4、3'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンー1、2ーナフトキノンジアジ ドー4-スルホン酸エステル、2,3,4,3'-テトラヒドロキシベンゾフェ ノン-1、2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2、3、4、 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンー1. 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,2'-テト 10 ラヒドロキシー4'ーメチルベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、2、3、4、2'-テトラヒドロキシ-4'-メチル ベンゾフェノン-1.2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2, 3.4.4'ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノンー1,2ーナ フトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒド 15 ロキシー3'ーメトキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル等のテトラヒドロキシベンゾフェノンの1,2ーナフトキノ ンジアジドスルホン酸エステル:

2, 3, 4, 2', 6'ーペンタヒドロキシベンゾフェノン-1, 2ーナフトキ ノンジアジド-4ースルホン酸エステル、2, 3, 4, 2', 6'ーペンタヒド 20 ロキシベンゾフェノン-1, 2ーナフトキノンジアジド-5ースルホン酸エステ ル等のペンタヒドロキシベンゾフェノンの1, 2ーナフトキノンジアジドスルホ ン酸エステル;

2, 4, 6, 3', 4', 5' - ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2, 4, 6, 3', 4', 5' - ヘ
 25 キサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、3, 4, 5, 3', 4', 5' - ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、3, 4, 5, 3', 4', 5' - ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド

20

-5-スルホン酸エステル等のヘキサヒドロキシベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル;

ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン-1,

5 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、ビス(pーヒドロキシフェニル)メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、ビス(pーヒドロキシフェニル)メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、トリ(pーヒドロキシフェニル)メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、ドリ(pーヒドロキシフェニル)メタ

10 ン-1,2ーナフトキノンジアジド-5ースルホン酸エステル、1,1,1ートリ(pーヒドロキシフェニル)エタン-1,2ーナフトキノンジアジド-4ースルホン酸エステル、1,1,1ートリ(pーヒドロキシフェニル)エタン-1,2ーナフトキノンジアジド-5ースルホン酸エステル、ビス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)メタン-1,2ーナフトキノンジアジド-4ースルホン酸

15 エステル、ビス (2, 3, 4ートリヒドロキシフェニル) メタン-1, 2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2, 2ービス (2, 3, 4ートリヒドロキシフェニル) プロパン-1, 2ーナフトキノンジアジド-4ースルホン酸エステル、2, 2ービス (2, 3, 4ートリヒドロキシフェニル) プロパン-1, 2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1, 1, 3ートリス

(2, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1, 1, <math>3-トリス (2, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、4, <math>4'-[1-[4-[1-(4-(1-4-1))]] (4-ヒドロキシフェニル) -1-メチルエチル) フェニル)エチリデン)ビス

5 フェノールー1, 2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、4, 4'ー〔1ー〔4ー〔1ー〔4ーヒドロキシフェニル〕ー1ーメチルエチル〕フェニル〕エチリデン〕ビスフェノールー1, 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、ビス(2, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)ー2ー ヒドロキシフェニルメタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、ビス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシフェニルメタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、3,3,3',3'-テトラメチル-1,1'-スピロビインデン-5,6,7,5',6',7'-ヘキサノール-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、3,3,3',3'-テトラメチル-1,1'-スピロビインデン-5,6,7,5',6',7'-ヘキサノール-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,2,4-トリメチル-7,2',4'-トリヒドロキシフラバン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,2,4-トリメチル-7,2',4'-トリヒドロキシフラバン-1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2,2,4-トリメチル-7,2',4'-トリヒドロキシフラバン-1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2,2,4-トリスチル-7,2',4'-トリヒドロキシフラバン-1,2-ナフトキ

10 4-トリメチル-7, 2', 4'-トリヒドロキシフラバン-1, 2-ナフトキ ノンジアジド-5-スルホン酸エステル等の(ポリヒドロキシフェニル)アルカ ンの1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルが挙げられる。

これらの化合物のほかに、J. Kosar 著"Light-Sensitive Systems"339~352 (1965)、John Wiley & Sons 社 (New York) や W. S. De Fores 著"Photoresist"50 (1975) McGraw-Hill, Inc. (New York) に記載されている1、2ーキノンジアジド化合物を用いることができる。

これらは、その一部または全量を上記(a)アルカリ可溶性樹脂と反応させて 縮合体を形成した形態で用いてもよい。

これらの1,2-キノンジアジド化合物のうち、好ましくは、2,3,4-ト 20 リヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 エステル、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノン ジアジド-5-スルホン酸エステル等のトリヒドロキシベンゾフェノンの1,2 -ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類;

2, 3, 4, 3'-テトラヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジ アジド-5-スルホン酸エステル、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾ フェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシ-3'-メトキ シベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等のテトラヒドロキシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル;ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、ビス(p-ヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、トリ(p-ヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1,1,1-トリ(p-ヒドロキシフェニル)エタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,

10 2ービス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)プロパン-1,2ーナフトキ ノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1,1,3ートリス(2,5ージメチ ル-4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1,2ーナフトキノン ジアジド-5-スルホン酸エステルが挙げられる。

さらに好ましくは、2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナ

5 フトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホンの酸エステル等のテトラヒドロキシベンゾフェノンの1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル;1,1,1ートリ(pーヒドロキシフェニル)エタン-1,2ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、ビス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)メタン-1,2ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、2,2ービス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)プロパン-1,2ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)-3ーフェニルプロパン-1,

上記の1、2-キノンジアジド化合物は単独で、または2種以上を混合して用

2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルが挙げられる。

いることができる。

- (b) 1, 2-キノンジアジド化合物の添加量は(a)アルカリ可溶性樹脂100重量部に対して、好ましくは5~100重量部、より好ましくは10~50重量部である。この添加量が5重量部未満のときは、パターンニングが困難になる場合があり、一方、100重量部を超える場合は、アルカリ性水溶液からなる現像液による現像が困難となる場合がある。
- 上記(a)アルカリ可溶性樹脂および(b)1,2-キノンジアジド化合物を 含有する感放射線性樹脂組成物から形成された絶縁膜は、現像残滓がなく、かつ 有機EL素子用として透水性が十分に低く、微量の水分が原因のダークエリアの 10 発生を押さえることができる。

(c) 塩基性含窒素化合物

本発明の感放射線性樹脂組成物は、(c)塩基性含窒素化合物を含有することができる。(c)塩基性含窒素化合物を含有することによって該組成物から形成された絶縁膜は、塩基性材料で構成されるホール輸送層、有機EL層、および電子輸送層ならびに低仕事関数の金属を主体として構成される陰極との反応性が十分に抑制されており、これらが浸食されることによるダークスポットの発生を押さえることができる。

本発明に用いられる(c)塩基性含窒素化合物としては、露光やベークにより 塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましく、例えば、

20 ①下記一般式(1)

 $R^{1} R^{2} R^{3} N \dots (1)$

(式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、またはアラルキル基を示す。ただし、 R^1 、 R^2 および R^3 が同時に水素原子となることはない。)

- 25 で表される化合物(以下、「含窒素化合物(I)」という。)、
 - ②同一分子内にアミノ基窒素原子を2個有するジアミノ化合物(以下、「含窒素化合物(II)」という。)、
 - ③窒素原子を3個以上有する重合体(以下、「含窒素化合物(III)」という。)、

- ④アミド基含有化合物、
- ⑤ウレア化合物、および
- ⑥含窒素複素環化合物を挙げることができる。これら塩基性含窒素化合物は1種 または2種以上一緒に使用することができる。
- ①含窒素化合物(I)の具体例としては、n-ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミンの如きモノアルキルアミン類;ジーn-ブチルアミン、ジーn-ペンチルアミン、ジーn-ヘキシルアミン、ジーn-ペンチルアミン、ジーn-ノニルアミン、ジーn-ペプチルアミン、ジーn-オクチルアミン、ジーn-ノニルアミン、ジーn-デシルアミンの如きジアルキルアミン類;トリエチルア
 10 ミン、トリーn-プロピルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリーn-ペンチルアミン、トリーn-ヘキシルアミン、トリーnーペプチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーパンテン、トリーnーペプチルアミン、トリーnースクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミンの如きトリアルキルアミン類;アニリン、Nーメチルアニリン、N,Nージメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-ニトロアコリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミンの如き芳香族コン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミンの如き芳香族

これらのうち、トリアルキルアミン類が好ましい。

アミン類を挙げることができる。

- ②含窒素化合物(I I)の具体例としては、エチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラメチルエチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージアミノベンゾフェノン、4, 4'ージアミノジフェニルアミン、2, 2ーピス(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(3ーアミノフェニル)ー2ー(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(3ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1, 4ーピス〔1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル〕ベンゼン、1, 3ーピス〔1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル〕ベンゼン等を挙げることができる。
 - ③含窒素化合物(III)の具体例としては、ポリ(4-ピリジン)、ポリ

(2-ピリジン)、ポリ (N-2-ピロリドン)、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、ポリ (ジメチルアミノエチルアクリルアミド) 等を挙げることができる。

上記④アミド基含有化合物の具体例としては、ホルムアミド、N-メチルホル
5 ムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトア
ミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロ
リドン、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。

上記⑤ウレア化合物の具体例としては、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、1, I, 3, 3-テトラメチルウレア、1, 10 3-ジフェニルウレア、トリプチルチオウレア等を挙げることができる。

上記、⑥含窒素複素環化合物の具体例としては、イミダゾール、ベンズイミダ

ゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾールの如きイミダゾール類; ピリジン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジン、1・ユーフェニルピリジン、ニコチンでは、ニコチンでは、キノリン、8-オキシキノリン、アクリジンの如きピリジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、4-メチルモルホリン、ピペラジン、1、4-ジメチルピペラジン、1、4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン等を挙げることができる。これらのうち、ピリジン類が特に好ましく使用できる。

これらの塩基性含窒素化合物のうち、①含窒素化合物 (I) および⑥含窒素複素環化合物が好ましく用いられる。

本発明において、(c)塩基性含窒素化合物は、単独でまたは2種以上一緒に 使用することができる。

25 本発明における塩基性含窒素化合物の使用量は、(a)アルカリ可溶性樹脂100重量部当り、好ましくは0.01~20重量部、より好ましくは0.05~10重量部である。この場合、塩基性含窒素化合物の使用量が0.01重量部未満では、有機EL素子の寿命の向上効果が十分に得られない場合があり、また2

0重量部を超えると、感放射線性樹脂組成物としての感度や露光部の現像性が低下する場合がある。

(d) メラミン化合物およびエポキシ化合物のうちから選ばれる少なくとも一つ の化合物

- 5 本発明の感放射線性樹脂組成物は、(d) メラミン化合物およびエポキシ化合物のうちから選ばれる少なくとも一つの化合物をさらに含有することができる。この化合物(d)を含有することによって、該組成物から形成された絶縁膜は、特にパッシブ型液晶表示素子の陰極形成時に使用されるレジスト剥離液に対する耐性が十分に高く、レジスト剥離液に晒されても絶縁膜が剥離することがない。
- 10 本発明で使用されるメラミン類は、下記式(2)で表される。

$$R^9$$
 R^8
 R^5
 R^6
...(2)

(式中、 $R^4 \sim R^9$ は同一でも異なっていてもよく、水素原子または $-CH_2O$ R基を示し、Rは水素原子または $C_1 \sim C_6$ のアルキル基を示す。ただし、 R^4 $\sim R^9$ のうち、少なくとも 1 つは必ず $-CH_2OR$ 基である。)

上記式(2)で表されるメラミン類としては、例えばヘキサメチロールメラミン、ヘキサブチロールメラミン、部分メチロール化メラミンおよびそのアルキル化体、テトラメチロールペンゾグアナミン、部分メチロール化ベンゾグアナミン およびそのアルキル化体等を挙げることができる。

これらメラミン類のうち、市販されているサイメル300、301、303、370、325、327、701、266、267、238、1141、272、202、1156、1158、1123、1170、1174、UFR65、300(以上、三井サイアナミッド(株)製)、

ニカラックMx-750、-032、-706、-708、-40、-31、ニカラックMs-11、ニカラックMw-30 (以上、三和ケミカル社製) などを好ましく使用することができる。

これらメラミン類の添加量は、(a) アルカリ可溶性樹脂100重量部に対して、好ましくは1~100重量部、より好ましくは5~50重量部である。添加量が1重量部より少ないと架橋密度が低下し、絶縁膜形成後の耐アルカリ性に劣る場合があり、また100重量部を超えると組成全体のアルカリ溶解性が高くなりすぎるため、現像後の残膜率が低化するという問題が起こり易くなる。

本発明で用いられるエポキシ樹脂としては、例えばフェノールノボラック型エ 10 ポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキ シ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、環式脂肪族エポキシ樹脂、脂肪族ポ リグリシジルエーテルなどが好ましく挙げられる。具体的には例えば下記のよう な市販品を用いることができる。

フェノールノボラック型エポキシ樹脂としては、例えばエピコート152、1 15 54(以上、油化シェルエポキシ(株)製)、EPPN 201、202(以上、 日本化薬(株)製)等が挙げられる。

クレゾールノボラック型エポキシ樹脂としては、例えばEOCN-102、103S、104S、1020、1025、1027(以上、日本化薬(株)製)、エピコート180S75(油化シェルエポキシ(株)製)等が挙げられる。

ビスフェノールA型エポキシ樹脂としては、例えばエピコート1001、1002、1003、1004、1007、1009、1010、828(以上、油化シェルエポキシ(株)製)等が挙げられる。

ビスフェノールF型エポキシ樹脂としては、例えばエピコート807 (油化シェルエポキシ (株) 製)等が挙げられる。

25 環式脂肪族エポキシ樹脂としては、例えばCY-175、177、179(以上、チバガイギー(社)製)、ERL-4234、4299、4221、4206(以上、U. U. C(社)製)、ショーダイン509(昭和電工(株)製)、アルダライトCY-182、192、184(以上、チバガイギー(社)製)、エ

ピクロン200、400 (以上、大日本インキ (株) 製)、エピコート871、872 (以上、油化シェルエポキシ (株) 製)、ED-5661、5662 (以上、セラニーズコーティング (株) 製)等が挙げられる。

脂肪族ポリグリシジルエーテルとしては、例えばエポライト100MF、20 5 0E、400E(以上、共栄社油脂化学工業(株)製)、エピオールTMP(日本油脂(株)製)等が挙げられる。

これらは、2種以上組み合わせて用いることもできる。

エポキシ樹脂の添加量は、(a) アルカリ可溶性樹脂 100 重量部に対して好ましくは $1\sim100$ 重量部であり、さらに好ましくは $5\sim50$ 重量部である。

10 その他の添加剤

本発明の感放射線性樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない限りにおいて、 その他の添加剤をさらに使用することができる。このようなその他の添加剤とし ては、例えば、増感剤、界面活性剤、接着助剤、保存安定剤、消泡剤等が挙げら れる。

- 上記増感剤は、本発明の感放射線組成物の放射線に対する感度を向上させる目的で配合することができる。増感剤としては、例えば2Hーピリドー(3,2-b)-1,4-オキサジン-3(4H)-オン類、10H-ピリドー(3,2-b)-(1,4)-ベンゾチアジン類、ウラゾール類、ヒダントイン類、バルビツール酸類、グリシン無水物類、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール類、アロ
- 20 キサン類、マレイミド類等が挙げられる。これらの増感剤の配合量は、(b) 1, 2ーキノンジアジド化合物 100重量部に対して、好ましくは100重量部以下、より好ましくは1~50重量部である。

上記界面活性剤は、塗布性、例えばストリエーションや乾燥塗膜形成後の放射 線照射部の現像性を改良するために配合することができる。

25 界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテルの如きポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルの如きポリオキシエチレン

アリールエーテル類、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレートの如きポリエチレングリコールジアルキルエステル等のノニオン系界面活性剤;エフトップEF301、303、352(新秋田化成(株)製)、メガファックF171、172、173(大日本インキ(株)製)、

5 フロラードFC430、431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG 710、サーフロンS-382、SC-101、102、103、104、10 5、106 (旭硝子 (株) 製) 等のフッ素系界面活性剤; オルガノシロキサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製)、アクリル酸系またはメタクリル酸系(共) 重合体ポリフローNo. 57、95 (共栄社化学 (株) 製)等が挙げられる。このような界面活性剤の配合量は、組成物の固形分当り、好ましくは2重量部以下、より好ましくは1重量部以下である。

上記接着助剤は、本発明の感放射線性組成物から形成された絶縁膜と基板との 密着性を改良するために使用することができる。

このような接着助剤としては、官能性シランカップリング剤が好ましく使用され、例えばカルボキシル基、メタクリロイル基、イソシアネート基、エポキシ基などの反応性置換基を有するシランカップリング剤が挙げられる。具体的にはトリメトキシシリル安息香酸、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アーイソシアナートプロピルトリエトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、

20 β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランなどが挙げられる。このような界面活性剤の配合量は、組成物の固形分100重量部当り、 好ましくは15重量部以下、より好ましくは10重量部以下である。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、通常溶媒に溶解させた状態に調整され、使用される。

25 本発明の感放射線性樹脂組成物の調製に用いられる溶媒としては、上記の (a) アルカリ可溶性樹脂、(b) 1, 2ーキノンジアジド化合物、(c) 塩基性 含窒素化合物、(d) メラミン類、エポキシ樹脂類、および任意に添加されるその他の添加剤を均一に溶解し、各成分と反応しないものが用いられる。

÷

本発明の感放射線性樹脂組成物の調製に用いられる溶媒の具体例としては、エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル の如きグリコールエーテル類;メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブ アセテートの如きエチレングリコールアルキルエーテルアセテート類:ジエチレ 5 ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルの 如きジエチレングリコールアルキルエーテル類;プロピレングリコールメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、プロピレ ングリコールプロピルエーテルアセテートの如きプロピレングリコールアルキル 「エーテルアセテート類;トルエン、キシレンの如き芳香族炭化水素類;メチルエ 10 チルケトン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン、メチルイソブチルケトンの如 きケトン類、2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシ-2 ーメチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒ ドロキシー3ーメチルブタン酸メチル、3-メチルー3-メトキシブチルアセテ 15 ート、3-メチルー3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチルー3-メト キシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メ チル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-メトキシプロピオン酸ブチルの如 きエステル類を挙げることができる。

これらの溶剤の中で、溶解性、各成分との反応性および塗膜の形成のしやすさ 20 から、グリコールエーテル類、エチレングリコールアルキルエーテルアセテート 類、プロピレングリコールアルキルエーテルアセテート類、エステル類およびジエチレングリコール類が好ましく用いられる。

これらの溶剤は、単独でまたは混合して用いることができる。

さらに必要に応じて、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、ジエチ 25 レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノブチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、 カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコ ール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセ テート、カルビトールアセテート等の高沸点溶剤を添加することもできる。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の溶媒を用いて調製される。その使用目的により、適宜の固形分濃度を採用できるが、例えば、固形分濃度20~40 重量%とすることができる。

また上記のように調製された組成物溶液は、孔径 $0.2\mu m$ 程度、さらに好ましくは $0.1\mu m$ 程度のミリポアフィルタなどを用いて濾過した後、使用に供することもできる。

以上説明した本発明の第1組成物は有機EL表示素子の絶縁膜を形成するため 10 に用いられる。

次に、本発明の第2組成物について説明する。

第2組成物は(a') エポキシ基を持つアルカリ可溶性樹脂および(b) 1, 2-キノンジアジド化合物を含有してなる。

(a') エポキシ基を含有するアルカリ可溶性樹脂

15 本発明の第2組成物は、(a) エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂を含有 しており、アルカリ性現像液に対して適切な溶解性を有するとともに、特別な硬 化剤を併用しなくとも加熱により容易に硬化させることができる。

本発明に用いられる(a) エポキシ基を含有するアルカリ可溶性樹脂としては、エポキシ基を有しアルカリ可溶性である限り特に制限はないが、例えば(1 a') エポキシ基を含有する不飽和単量体、(2 a') 不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物、およびフェノール性水酸基を有する不飽和単量体から選ばれる少なくとも一つの単量体、ならびに(3 a') 前記(1 a')(2 a') 以外のオレフィン系不飽和化合物を共重合して得られる共重合体であることができる。

上記(1 a')エポキシ基を含有する不飽和単量体としては、例えば(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸 $-\beta$ - メチルグリシジル、(メタ)アクリル酸 $-\beta$ - プロピルグリシジル、(メタ)アクリル酸 $-\beta$ - プロピルグリシジル、 α - エチルアクリル酸グリシジル、 α - エチルアクリル酸 - β - メチルグリシジル、(メタ)アクリル酸 - β - メチルグリシジル、(メタ)アクリル酸 - β - メチルグリシジル、(メタ)アクリル酸 - β - メチルグリシジル、(メタ)アクリル酸 - β - メチル・3、4 - エポキシブチル、(メタ)ア

る。

クリル酸-3-エチル-3,4-エポキシブチル、(メタ)アクリル酸-4-メチル-4,5-エポキシペンチル、(メタ)アクリル酸-5-メチル-5,6-エポキシペキシルの如きエポキシ基を有する(メタ)アクリル酸エステル類; ο-ビニルベンジルグリシジルエーテル、m-ビニルベンジルグリシジルエーテル、p-ビニルベンジルグリシジルエーテル、α-メチル-ο-ビニルベンジルグリシジルエーテル、α-メチル-ο-ビニルベンジルイリシジルエーテル、α-メチル-m-ビニルベンジルグリシジルエーテル、α-メチル-p-ビニルベンジルグリシジルエーテル、α-メチル-p-ビニルベンジルグリシジルエーテルの如きエポキシ基を有するスチレン誘導体類:

2、3ージグリシジルオキシメチルスチレン、2、4ージグリシジルオキシメチ
 10 ルスチレン、2、5ージグリシジルオキシメチルスチレン、2、6ージグリシジルオキシメチルスチレンの如き2つのエポキシ基を有するスチレン誘導体類;
 2、3、4ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2、3、5ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2、3、6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、3、4、5ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2、4、6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2、4、6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2、4、6ートリグリシジルオキシメチルスチレンの如き3つのエポキシ基を有するスチレン誘導体類が挙げられる。

これらのうち、(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ) アクリル酸 – β – メチルグリシジル、ο – ビニルベンジルグリシジルエーテル、m – ビニルベンジルグリシジルエーテルが、得られる絶縁膜の透明性、現像性、耐溶剤性の点から好ましく用いられる。

これらは1種または2種以上を一緒にして使用することができる。

(1 a') エポキシ基を含有する不飽和単量体の共重合の割合は、好ましくは $20\sim90$ 重量%であり、より好ましくは $30\sim80$ 重量%であり、とりわけ好ましくは $40\sim70$ 重量%である。

25 この値が20%未満であると、ITO電極のウェット・エッチングの際に用いる剥離液に対する耐性が不十分となる場合があり、一方90重量%を超えるとアルカリ性現像液に対する溶解性が低くなりすぎ、現像性に問題が生じる場合があ

上記 (2 a') 不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物、およびフェノール性水酸基を有する不飽和単量体から選ばれる少なくとも一つの単量体としては、例えば o ーヒドロキシスチレン、mーヒドロキシスチレンおよび p ーヒドロキシスチレン、ならびにこれらのアルキル、アルコキシ、ハロゲン、ハロアルキル、

5 ニトロ、シアノ、アミド、エステル、カルボキシ置換体の如きヒドロキシスチレン類;

ビニルヒドロキノン、5-ビニルピロガロール、6-ビニルピロガロール、1-ビニルフロログリシノール等のポリヒドロキシビニルフェノール類;

oービニル安息香酸、mービニル安息香酸、およびpービニル安息香酸、ならび 10 にこれらのアルキル、アルコキシ、ハロゲン、ニトロ、シアノ、アミド、エステ ル置換体の如きビニル安息香酸類;

メタクリル酸およびアクリル酸、ならびにこれらのα-位のハロアルキル、アルコキシ、ハロゲン、ニトロ、シアノ置換体の如き(メタ)アクリル酸類;

マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン 15 酸および1, 4ーシクロヘキセンジカルボン酸等の二価の不飽和カルボン酸、な らびにこれらのメチル、エチル、プロピル、iープロピル、nーブチル、sec ープチル、terーブチル、フェニル、oー、mー、pートルイルハーフエステ ルおよびハーフアミドの如き二価の不飽和カルボン酸類を好ましいものとして挙 げることができる。

20 これらのうち、(メタ) アクリル酸、無水マレイン酸、フマル酸が現像性の点から好ましく用いられる。

これらは1種または2種以上を一緒にして使用することができる。

(2 a') 単量体の共重合の割合は、好ましくは $3\sim45$ 重量%であり、より 好ましくは $6\sim30$ 重量%であり、さらに好ましくは $10\sim25$ 重量%である。

25 この値が3重量%未満であると、アルカリ現像液に対する現像性が低すぎることとなる場合があり、一方この値が45重量%を超えると、得られる感放射線性 樹脂組成物が放射線照射部のみならず放射線未照射部もアルカリ現像液に対する 溶解性を有するようになり、パターン形成ができなくなる場合がある。

(3 a') 前記(1 a')(2 a') 以外のオレフィン系不飽和化合物としては、 例えばメチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレー ト、secーブチルメタクリレート、tーブチルメタクリレートの如きメタクリ ル酸アルキルエステル:メチルアクリレート、イソプロピルアクリレートの如き 5 アクリル酸アルキルエステル:シクロヘキシルメタクリレート、2-メチルシク ロヘキシルメタクリレート、トリシクロ $[5.2.1.0^{2}, 6]$ デカン-8-イルメタクリレート(当該技術分野で慣用名として「ジシクロペンタニルメタク リレート」といわれている)、ジシクロペンタニルオキシエチルメタクリレート、 イソボロニルメタクリレートの如きメタクリル酸環状アルキルエステル:シクロ 10 ヘキシルアクリレート、2ーメチルシクロヘキシルアクリレート、トリシクロ 「5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン-8-イルアクリレート(当該技術分野で慣用 名として「ジシクロペンタニルアクリレート」といわれている)、ジシクロペン タニルオキシエチルアクリレート、イソボロニルアクリレートの如きアクリル酸 環状アルキルエステル:フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレートの如 15 きメタクリル酸アリールエステル:フェニルアクリレート、ベンジルアクリレー トの如きアクリル酸アリールエステル:マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、 イタコン酸ジエチルの如きジカルボン酸ジエステル:2-ヒドロキシエチルメタ クリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレートの如きヒドロキシアルキル エステル:およびスチレン、 α ーメチルスチレン、mーメチルスチレン、pーメ 20 チルスチレン、ビニルトルエン、p-メトキシスチレン、アクリロニトリル、メ タクリロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メタクリル アミド、酢酸ビニル、1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメデル-1, 3-ブタジエン、フェニルマレイミド、エチレングリコールジアクリレート、ジ エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、 ネオペンチルグリコールジアクリレート、グリセロールジアクリレート、エチレ ングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリ エチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレー

ト、グリセロールジメタクリレートなどが挙げられる。

20

これらのうち、スチレン、ブタジエン、アクリル酸 n - プロピル、トリシクロ [5.2.1.0²・6] デカン-8-イルアクリレート、メチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレートなどが現像性、得られる絶縁膜の透明性の点から好ましく用いられる。

5 これらは、単独であるいは組み合わせて用いられる。

(3 a') 単量体の共重合の割合は、好ましくは $2 \sim 8$ 0 重量%であり、より好ましくは $5 \sim 6$ 0 重量%であり、さらに好ましくは $10 \sim 4$ 0 重量%である。

上記の如き(1 a')、(2 a') および(3 a') を共重合する際に用いられる 溶媒および重合開始剤としては、第1組成物に用いられる酸性基を持つ不飽和単 10 量体の重合体について記載したものと同じものが同じように使用される。

(a') エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂のポリスチレン換算重量平均分子量(Mw)は、好ましくは2,000~100,000、より好ましくは3,000~50,000、特に好ましくは5,000~30,000である。この範囲でパターン形状、解像度、現像性および耐熱性と、現像性および感度のバランスに優れた感放射線性樹脂組成物を与えることができる。

重量平均分子量が100,000を超えると、組成物をウェハーに均一に塗布することが困難となる場合があり、さらに現像性および感度が低下する場合があ25 る。一方、重量平均分子量が2,000未満の場合には、露光部のみならず未露光部もアルカリ現像液に対する溶解性を示すことがあり、パターンが形成できない場合がある。

また共重合を行う前に上記(2 a') 単量体のカルボキシル基やフェノール性

15

水酸基に保護基を導入しておき、共重合後に脱保護することによってアルカリ可溶性を付与する方法で(a')成分を合成してもよい。

本発明の組成物から得られる絶縁膜は十分な透明性を有しているが、例えば上記のように合成した(a')成分に対して水素添加処理等を行うことにより可視 光における透明性をさらに改善することができる。また、この処理により軟化点を変化させることもできる。

第2組成物に用いられる1, 2ーキノンジアジド化合物としては、第1組成物 に用いられる1, 2ーキノンジアジド化合物と同じものを挙げることができる。

上記の1, 2-キノンジアジド化合物は単独で、または2種以上を一緒に用い 10 ることができる。

(b) 1, 2-キノンジアジド化合物の添加量は(a) エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂 100 重量部に対して、好ましくは $5\sim100$ 重量部、より好ましくは $10\sim50$ 重量部である。この添加量が 5 重量部未満のときは、パターンニングが困難になる場合があり、一方、100 重量部を超える場合は、アルカリ性水溶液からなる現像液による現像が困難となる場合がある。

本発明の第2組成物には、本発明の目的を損なわない限りにおいて、その他の添加剤を使用することができる。このようなその他の添加剤としては、例えば、 増感剤、界面活性剤、接着助剤、保存安定剤、消泡剤等が挙げられる。

これらの他の添加剤としては、第1組成物について例示したものと同じものを 20 挙げることができる。

また、第2組成物は、通常、第1組成物について例示した溶媒と同じ溶媒に溶解させた状態に調製される。その使用目的により、適宜の固形分濃度を採用できるが、例えば、固形分濃度20~40重量%とすることができる。

有機EL表示素子の絶縁膜の形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物を用いて、例えば次のようにして有機EL表示

素子の絶縁膜を形成することができる。

本発明の感放射線性樹脂組成は、下地基板表面に塗布し、プレベークにより溶 媒を除去することによって塗膜とすることができる。塗布方法としては、例えば スプレー法、ロールコート法、回転塗布法、バー塗布法などの適宜の方法を採用 5 することができる。

また、プレベークの条件は、各成分の種類、配合割合などによっても異なるが、 通常 $60\sim110$ \mathbb{C} \mathbb{C} 0 . $5\sim15$ 分間程度の条件が最適である。

プリベーク後の膜厚は感放射線組成物の固形分濃度や塗布条件により所望の値とすることができるが、0.25~4 μ m程度とすることができる。

- 10 次に、形成された塗膜に所定のパターンのマスクを介して放射線を照射する。ここで用いられる放射線としては、例えばg線(波長436nm)、i線(波長365nm)等の紫外線、KrFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線が挙げられる。これらのうち、g線およびi線が好ましい。
- 15 放射線を照射した後、現像液を用いて現像処理して放射線の照射部分を除去することにより所望のパターンを得ることができる。ここで用いられる現像液としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類;エチルアミン、
 nープロピルアミン等の第一級アミン類;ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン等の第一級アミン類;シエチルアミン、ジーnープロピルアミン等の第三級アミン類;トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三級アミン類;ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類;テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム塩またはピロール、ピペリジン、1,8ージアザビシクロー(5.4.0)-7ーウンデセン、1,5ージアザビシクロー(4.3.0)-5ーノナン等の環状アミン類を水に溶解したアルカリ水溶液が好ましく使用される。また該現像液には、水溶性有機溶媒、例えばメタノール、エタノール等のアルコール類や界面活性剤を適量添加して使用することもで

きる。さらに本発明の組成物を溶解する各種有機溶媒も現像液として使用するこ

とができる。

現像方法としては、液盛り法、ディッピング法、揺動浸漬法等を利用することができる。

現像処理後に、パターンニングされた膜に対し、例えば流水洗浄によるリンス 5 処理を行ってもよい。

さらに、高圧水銀灯などによる放射線を全面に照射することにより、当該膜中 に残存する1、2-キノンジアジド化合物の分解処理を行うこともできる。

その後、この膜をホットプレート・オーブン等の加熱装置を用いて加熱することにより硬化処理を行う。この硬化処理における加熱温度は、例えば $150\sim2$ 10 50 $^{\circ}$ とすることができ、加熱時間は、ホットプレート上で焼成を行う場合には $5\sim30$ 分間、オーブン中で焼成を行う場合には $30\sim90$ 分間とすることができる。

有機EL素子の製造

本発明の有機EL素子は、前記の如くして形成された絶縁膜を備えている。

本発明の有機EL素子は、第1組成物から例えば下記の如くして製造される。 ガラス基板上にITO等の透明電極をスパッタリングで形成し、その上にポジ型フォトレジストのパターンを形成する。次いで、例えば塩酸系エッチャントでITO膜をエッチングし、レジスト膜を剥離して透明電極をパターン化例えばストライプ状にパターン化する。このパターン化された透明電極を持つ基盤上に、

20 上記の如くして本発明の第1組成物からの絶縁膜のパターンを形成する。次いで、電子輸送層、逆テーパー状のカソード隔壁を形成し、正孔輸送層、有機EL発光層、カソード層を順次形成する。

また、第2組成物からは例えば下記の如くして製造される。

ガラス等の基板上に駆動用端子を形成し、その上に前記の如くして本発明の第 2組成物からの絶縁膜を形成する。その上にITOなどの透明電極(ホール注入電極)をスパッタリングで蒸着し、ウェット・エッチング法によりパターンを形成する。

さらにその上に、正孔輸送層、有機EL層、電子輸送層、および電子注入電極

を蒸着法により順次形成する。

上記いずれの場合も、正孔輸送層としては例えばCuPc、 H_2Pc の如きフタロシアニン系材料、あるいは芳香族アミンが用いられる。また、有機EL発光材料としては、例えば Alq_3 、 $BeBq_3$ の如き基材母体にキナクリドンやクマリンをドープした材料の如きいわゆる低分子有機EL材料や、ポリフェニレンビニレン系、フルオレン系の如き高分子有機EL材料が用いられる。さらに、カソード材料としては、例えばMg-Al、Al-Li、 $Al-Li_2O$ 、Al-Li Fなどが用いられる。

次に、中空構造のSUS缶と上記基板を工ポキシ樹脂等の封止材で封止したの 10 ち、モジュールに組立て、有機EL素子とすることができる。

上記有機EL発光材料として低分子有機EL材料が使用される場合、有機EL発光層の形成には一般に蒸着法が採用されるので、このような有機EL表示素子に用いる絶縁膜形成用組成物としては、本発明の第1組成物が好ましく使用できる。

15 また、上記有機EL発光材料として高分子有機EL材料が使用される場合、有機EL発光層の形成には一般に有機EL発光材料を溶媒に溶解して塗布する方法が採用されるので、このような有機EL表示素子に用いる絶縁膜形成用組成物としては、(d) メラミン化合物およびエポキシ化合物のうちから選ばれる少なくとも一つの化合物を含有するか、あるいは(c) 窒素含有塩基性化合物、ならびに(d) メラミン化合物およびエポキシ化合物のうちから選ばれる少なくともつの化合物を含有する第1組成物が好ましく使用できる。

実施例

以下、本発明を下記実施例により詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に 25 何ら制約されるものではない。なお、下記において測定した分子量は、東ソー (株) 製GPCクロマトグラフHLC-8020でポリスチレン換算重量平均分 子量である。

アルカリ可溶性樹脂 (ノボラック樹脂) の合成例1

冷却管、攪拌機および温度計を装着した1Lのステンレス(SUS316L) 製の釜に、メタクレゾール57g(0.6mol)、パラクレゾール38g(0.4mol)、37重量%ホルムアルデヒド水溶液75.5g(ホルムアルデヒド 0.93mol相当)、pートルエンスルホン酸一水和物0.95g(0.005mol)、およびメチルイソブチルケトン264gを仕込んだ後、フラスコを油浴中に浸し、反応液を還流させながら、130℃で攪拌下4時間重縮合を行った。

次いで油浴の温度を3時間かけて180℃まで昇温し、その後に、釜内の圧力を30mmHgまで減圧して揮発分を除去し、溶融している樹脂を室温まで冷却して回収した。この樹脂を酢酸エチルに樹脂成分が30%になるように溶解した後、この溶液重量の1.3倍量のメタノールと、0.9倍量の水を加えて、攪拌放置した。

2層に分離した下層を取り出し、濃縮、乾燥して樹脂1を回収した。この樹脂1の重量平均分子量(Mw)は、8,000であった。

15 アルカリ可溶性樹脂 (ノボラック樹脂) の合成例 2

冷却管、攪拌機および温度計を装着した1Lのステンレス(SUS316L) 製の釜に、メタクレゾール76g(0.8mol)、2,3-キシレノール13. 9g(0.12mol)、3,4-キシレノール9.3g(0.08mol)、3 7重量%ホルムアルデヒド水溶液78g(ホルムアルデヒド0.96mol相 20 当)、pートルエンスルホン酸一水和物0.95g(0.005mol)、およびメチルイソブチルケトン264gを仕込んだ後、釜を油浴中に浸し、反応液を還流させながら、攪拌下4時間重縮合を行った。

次いで油浴の温度を3時間かけて180℃まで昇温し、その後に、釜内の圧力を30mmHgまで減圧して揮発分を除去し、溶融している樹脂を室温まで冷却して回収した。この樹脂を酢酸エチルに樹脂成分が30%になるように溶解した後、この溶液重量の1.3倍量のメタノールと、0.9倍量の水を加えて、攪拌放置した。

2層に分離した下層を取り出し、濃縮、乾燥して樹脂2を回収した。この樹脂

2の重量平均分子量 (Mw) は、7,500であった。

アルカリ可溶性樹脂 (ノボラック樹脂) の合成例3

攪拌機および温度計を装着した1Lのフラスコに、メタクレゾール 54.0 7g (0.50mol)、パラクレゾール54.07g (0.50mol)、

37重量%ホルムアルデヒド水溶液71g(ホルムアルデヒド0.88mol相 当)、シュウ酸二水和物 6.3g(0.05mol)を仕込んだ後、フラスコを 油浴に浸し、内温を100℃に保持して攪拌しながら120分間重縮合反応を行 った。次いで油浴温度を180℃まで上昇させ、フラスコ内の圧力を30mmH gまで減圧し、揮発分を除去した後、溶融した樹脂3を室温に戻して回収した。

10 樹脂3の重量平均分子量 (Mw) は、8,800であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例4

攪拌機、冷却管、窒素導入管および温度計を装着したセパラブルフラスコに、

スチレン

5. 0 g

2、2'-アゾビスイソプチロニトリル 10.0g 15

ジオキサン

100.0g

を仕込み、30分間窒素でパージした後、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内 温を80℃に保ち、攪拌しながら5時間重合を行った。得られた樹脂溶液に7. 2%塩酸水溶液60gを加え、80℃にて3時間加熱攪拌し、tertーブトキ シ基を加水分解して水酸基に変換した。反応混合物をアセトンに溶解させ、メタ ノール/水混合物(水:メタノール=8:2(容量比))の溶液10Lに注ぎ、 沈殿物を得た(この操作を以下、再沈と呼ぶ)。この再沈の操作をさらば2回行 い、不純物を除いた沈澱物を得た。この沈澱物を50℃で一晩減圧乾燥し、白色 樹脂粉末を得た(以下、この樹脂を「樹脂4」と称する。)。樹脂4の収率は9 5%であった。また、樹脂4の重量平均分子量は1.01×10⁴であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例5

合成例4と同様なセパラブルフラスコに、

. . . المعادلات وراد

2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル 10.0g ジオキサン 100.0g

を仕込んだ以外は合成例4と同様にして、アルカリ可溶性樹脂を合成した(以下、この樹脂を「樹脂5」と称する)。

5 得られた樹脂 5 の収率は 9 5 % であり、重量平均分子量は 2. 2 1 × 1 0 ⁴ であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例6

合成例4と同様なセパラブルフラスコに、

pーtertープトキシスチレン 95.0g

10 メタクリル酸フェニル 5.0g

2,2'ーアゾビスイソプチロニトリル 10.0g
ジオキサン 100.0g

を仕込んだ以外は合成例4と同様にして、アルカリ可溶性樹脂を合成した(以下、 この樹脂を「樹脂6」と称する)。

45 得られた樹脂 6 の収率は 9 4 %であり、重量平均分子量は 2 . 3 0×1 0 4 であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例7

合成例4と同様なセパラブルフラスコに、

	プタジエン	7. 5 g
20	メタクリル酸	20.0g
	メタクリル酸ジシクロペンタニル	22.5g
	メタクリル酸グリシジル	50. <u>0</u> g
	2, 2'-アゾビスイソプチロニトリル	4. 0 g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	250.0g

25 を仕込み、30分間窒素でパージした後、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を80℃に保ち、攪拌しながら4時間重合を行い、樹脂7を含有する溶液を得た。得られた樹脂7溶液の固形分濃度は30%であった。また、樹脂7のポリスチレン換算重量平均分子量は2.02×10⁴であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例8

合成例4と同様なセパラブルフラスコに、

	スチレン	7.	5 g
	メタクリル酸	20.	0 g
5	メタクリル酸ジシクロペンタニル	22.	5 g
	メタクリル酸グリシジル	50.	0 g
	2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル	4.	0 g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	250.	0 g

を仕込んだ他は合成例 7 と同様に実施し、樹脂 8 を含む溶液を得た。得られた樹 10 脂 8 の固形分濃度は 3 0 % であった。また、樹脂 8 のポリスチレン換算重量平均 分子量は 2 . 1 3 × 1 0 4 であった。

アルカリ可溶性樹脂の合成例9

合成例4と同様のセパラブルフラスコに、

p-tert-ブトキシスチレン 100.0g 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル 2.0g ジオキサン 100.0g

を仕込んだ他は合成例4と同様に実施し、白色樹脂粉末を得た(以下、この樹脂を「樹脂9」と称する)。得られた樹脂9の収率は95%であり、分子量は3. 45×10^4 であった。

20 アルカリ可溶性樹脂の合成例10

合成例4と同様のセパラブルフラスコに、

p-tert-ブトキシスチレン 100._0g 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル 15.0g ジオキサン 200.0g

エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂の合成例11

攪拌基および温度計を装着した1Lのセパラブルフラスコに、(1 a') 単量体としてメタクリル酸グリシジル50.0g、(2 a') 単量体としてメタクリル酸20.0g、(3 a') 成分としてブタジエン7.5gおよびトリシクロ[5.2.1.0²・6] デカン-8-イルメタクリレート22.5g、溶媒としてジエチレングリコールジメチルエーテル250.0g、ならびに重合開始剤として2、2'-アゾビスブチロニトリル4.0gを仕込み、30分間窒素でパージした後、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を80℃に保ち、攪拌しながら3.5時間重合を行い、樹脂11を含有する溶液を得た。ここで得られた樹脂11を含有する溶液の固形分濃度は30重量%であった。また、樹脂11のポリスチレン換算重量平均分子量は2.1×10⁴であった。

エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂の合成例12

(1 a') 単量体としてoーピニルベンジルグリシジルエーテル28.0g、およびメタクリル酸グリシジル40.0g、(2 a') 単量体としてメタクリル酸22.0g、(3 a') 単量体としてスチレン10.0gを使用した他は、合成例15 11と同様に実施し、樹脂12を含む溶液を得た。ここで得られた樹脂12を含む溶液の固形分濃度は30重量%であった。また、樹脂12のポリスチレン換算重量平均分子量は1.7×10⁴であった。

エポキシ基を有するアルカリ可溶性樹脂の合成例13

(1 a') 単量体としてoービニルベンジルグリシジルエーテル21.0g、 およびメタクリル酸グリシジル25.0g、(2 a') 単量体としてメタクリル酸 18.0g、(3 a') 単量体としてスチレン10.0g、およびアクリル酸nープロピル26.0gを使用した他は合成例11と同様に実施し、樹脂13を含む溶液を得た。ここで得られた樹脂13を含む溶液の固形分濃度は30重量%であった。また、樹脂13のポリスチレン換算重量平均分子量は1.5×104で 5 あった。

実施例1

÷

- (a) 成分および(b) 成分を含有する感放射線性樹脂組成物の調製
 - (a) 成分として合成例1で得られた樹脂1を100重量部、および(b) 成

分として1, 1, 3-トリス(2, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン(1.0mol)と1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド (1.9mol) との縮合物 (1,1,3-トリス (2,5 -ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1,2-ナフ トキノンジアジドー5ースルホン酸エステル)30重量部を混合し、固形分濃度 が30重量%となるよう3-メトキシプロピオン酸メチルで希釈、溶解させた後、 孔径0.2μmのメンブランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。

(1)感放射線性の評価

ガラス基板上に上記で調製した組成物溶液を、 1. 0μmの膜厚になるように 10 スピンコートし、80℃で1.5分間ホットプレート上でプレベークした。その 後、30μmのライン・アンド・スペースのパターンマスクを介してニコン製N SR1755i7A縮小投影露光機 (NA=0.50、λ=365nm) で露光 を行った後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて25℃、1分間 現像した。その後、水で流水洗浄し、乾燥してウェハー上にパターンを形成し、 30μmのパターンが形成できた最小露光量を調べた。この値を表1に示す。こ 15

の値が200m J/c m^2 以下のとき、感放射線性は良好といえる。

(2)パターン状薄膜の形成

ガラス基板上に上記で調製した組成物溶液を、1.0μmの膜厚になるように スピンコートし、80℃で1.5分間ホットプレート上でプレベークした。その 後、所定のパターンマスクを介して、ニコン製NSR1755i7A縮小投影露 光機 $(NA=0.50, \lambda=365nm)$ で露光を行った。このときの露光量は、 上記(1)で測定した、 30μ mのパターンが形成できた最小露光量と \ddot{U} た。そ の後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて25℃、1分間現像し た。その後、水で流水洗浄し、乾燥してウェハー上にパターンを形成した。次い で、キャノン製アライナーPLA501Fを用いてghi混合線で300mJ/ cm^2 の紫外線を照射し、さらにオーブンにて220 \mathbb{C} 、60 分間加熱して、パ ターン状薄膜を形成した。

(3) 断面形状の評価

上記で形成したパターン状薄膜の断面形状を走査型電子顕微鏡((株)日立製作所(株)製、形式「S-4200」)で調べ、断面形状のテーパー角(パターンの断面形状の底辺と、エッジ部の接線とがなす角。以下同じ。)を測定した。 結果を表1に示す。この値が50°以下のとき、パターンの断面形状は良好とい5 える。

(4) 現像残りの有無

ITOを蒸着したガラス基板上に(2)と同様にしてパターン状薄膜を形成後、以下の2つの方法により現像残りの有無を調べた。

①グリーンランプ((株)フナテック社製)を用い、目視で観察。

10 ②走査型電子顕微鏡((株)日立製作所製、形式「S-4200」)を使用し、倍率40、000倍にて観察。

観察結果を表1に示す。

(5)透水性

厚さ25 μ mのポリイミドシート上に、上記組成物溶液を膜厚10 μ mになる ようスピン法にて塗布し、80℃で1.5分間プレベークし、次いで220℃に て60分間加熱し、ポリイミドシート上に硬化膜を形成した。この膜で、蒸留水 15gを入れたアルミカップを密封するよう覆った。これを50℃の恒温槽に入れ、150時間後のカップの重量減少を測定し、単位面積当りの透水性を計算に て求めた。結果は表1に示した。この値が500g/cm²以下のとき、透水性 20 は十分低いと言える。

(6) 未発光部の有無

評価用の有機ELパネルを作製し、 $100 \, \mathrm{cd/m^2}$ $\{(\underline{R} \, \mathrm{ed} : 10^{\circ}0 + G \, \mathrm{reen} : 200 + \mathrm{Blue} : 100) \, \mathrm{cd/m^2} \div 3 \times 0. 7 = 100 \, \mathrm{cd/m^2} \}$ の画面輝度で点灯試験を行い、目視にて未発光部の有無を調べた。結果 25 を表1に示す。

(7) 輝度半減寿命

評価用の有機ELパネルを作製し、 100 cd/m^2 {(Red:100 + G reen:200 + Blue:100) cd/ $m^2 \div 3 \times 0$. $7 \leftrightarrows 100 \text{ cd}$

/m² } の画面輝度、温度105℃で点灯促進試験を行った。画面輝度が半減するまでの時間を表1に示した。この値が400時間以上のとき、輝度半減寿命は良好といえる。

実施例2および3

5 実施例1において、(a) 成分および(b) 成分の種類と添加量を表1の通り とした他は実施例1と同様に実施し、評価した。結果は表1に示す。

表1

		実施例1	実施例2	実施例3
(a)成分	種類	樹脂1	樹脂2	樹脂3
	(添加量)	(100)	(100)	(100)
(b)· 成分	種類	化合物(i)	化合物(ii)	化合物(iii)
	(添加量)	(30)	(25)	(20)
感放射線性		100	120	100
(mJ/cm^2)				
断面形状(テー	-パー角)	21°	18°	25°
現像残りの有	M	無し	無し	無し
透水性(g/n	n^2)	450	500	470
未発光部の有	無	無し	無し	無し
輝度半減寿命	i (h)	500	550	600

10

ただし、表 1 において、添加量の単位は重量部であり、化合物(i)、(i i) および(i i i) は、下記の化合物を表す。

化合物(i):1,3-トリス(2,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン(1.0mol)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸クロリド(1.9mol)との縮合物(1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル)

化合物 (ii): 4, 4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノール (1, 0 mol) 20 と1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド (2.0 mol) と の縮合物 (4.4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メ チルエチル] フェニル] エチリデン] ピスフェノールー1, 2-ナフトキノンジ アジド-5-スルホン酸エステル)

化合物(i i i): 2, 3, 4-ヒドロキシベンゾフェノン(1.0mol) と1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド(2.0mol)と の縮合物(2, 3, 4-ヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジア ジド-5-スルホン酸エステル)

実施例4

- (a) 成分、(b) 成分および(c) 成分を含有する感放射線性樹脂組成物の調 製
- 10 (a) 成分として合成例 3 で得られた樹脂 3 を 1 0 0 重量部、(b) 成分として1, 1, 3 ートリス(2, 5 ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) ー 3 ーフェニルプロパン(1.0 mol)と1, 2 ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸クロリド(1.9 mol)との縮合物(1, 1, 3 ートリス(2, 5 ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) ー 3 ーフェニルプロパンー1, 2 ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル) 4 0 重量部、(c) 成分としてN, Nージメチルピリジン1 重量部を混合し、固形分濃度が 3 0 重量%となるよう 3 ーメトキシプロピオン酸メチルで希釈、溶解させた後、孔径 0.2 μ mのメンブランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。

上記の組成物溶液を使用して実施例1と同様に実施し、感放射線性、断面形状、 20 現像残りの有無、透水性、未発光部の有無、および輝度半減寿命を評価した。結果を表2に示す。

実施例5および6

実施例4において、(a) 成分、(b) 成分、および(c) 成分の種類と添加量を表2の通りとした他は実施例4と同様に実施し、評価した。結果は表2に示す。

表2

		nto 1.6 per a	abolilo frater	rially role
		実施例4	実施例5	実施例6
(a)成分	種類	樹脂3	樹脂1	樹脂2
,	(添加量)	(100)	(100)	(100)
(b)成分	種類	化合物(i)	化合物(ii)	化合物(iii)
	(添加量)	(40)	(25)	(19)
(c)成分	種類	化合物A(1)	化合物B(3)	化合物C(5)
	(添加量)		+	
			化合物D(1)	
感放射線性		120	120	100
(mJ/cm^2)				
断面形状(5	テーパー角)	12°	_15°	10°
現像残りのる	有無	無し	無し	無し
透水性(g/	(m^2)	450	380	440
未発光部の	有無	無し	無し	無し
輝度半減寿	命(h)	700	600	650

ただし、表 2 において、添加量の単位は重量部であり、化合物(i)、(ii) および(iii) は表 1 と同じであり、化合物 A、B、C、および D は下記の化合物を表す。

化合物A:N, N-ジメチルピリジン

化合物B:トリフェニルアミン

化合物C:トリアクチルアミン

10 化合物D:ニコチン酸アミド

実施例7

- (a) 成分、(b) 成分および(d) 成分を含有する感放射線性樹脂組成物の調製
- (a) 成分として合成例2で得られた樹脂2を100重量部、(b) 成分として1, 1, 3-トリス(2, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン(1.0mol)と1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド(1.9mol)との縮合物(1, 1, 3-トリス(2, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル)30重量部、および(d)成分としてサ

イメル300(三井サイアナミッド(株)製、メラミン化合物)25重量部を混合し、固形分濃度が30重量%となるよう3-メトキシプロピオン酸メチルで希釈、溶解させた後、孔径0.2 μ mのメンブランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。

5 上記の組成物溶液を使用して実施例1と同様に実施し、感放射線性、断面形状、 現像残りの有無、透水性、未発光部の有無、および輝度半減寿命を評価した。結 果を表3に示す。

(8)耐アルカリ性の評価

パターン状薄膜を形成したガラス基板を 2 5 ℃に温度制御された 1 % N a O H 10 水溶液中に 2 0 分間浸漬させた。このときの浸漬前の膜厚を T 1、浸漬後の膜厚を t 1 とし、浸漬前後の膜厚の比(t 1 / T 1)×100 [%]を算出した。 この結果を表 3 に示した。この値が 9 5~1 0 5 % のとき、耐アルカリ性は良好といえる。

(9) 耐溶剤性の評価

15 パターン状薄膜を形成したガラス基板を25℃に温度制御されたジメチルスルホキシド/N-メチルピロリドン混合溶液(重量比70/30)に20分間浸漬させた。このときの浸漬前の膜厚をT2、浸漬後の膜厚をt2とし、浸漬前後の膜厚の比(t2/T2)×100 [%]を算出した。この結果を表3に示した。この値が95~105%のとき、耐溶剤性は良好といえる。

20 (10) 耐熱性の評価

パターン状薄膜を形成したガラス基板につき、220℃にて60分間の追加ベークを実施した。このときの追加ベーク前の膜厚をT3、追加ベーク後の膜厚をt3とし、追加ベーク前後の膜厚の比(t3/T3)×100[%]を算出した。この結果を表3に示した。この値が95~105%のとき、耐熱性は良好といえる。

実施例8および9

25

実施例7において、(a) 成分、(b) 成分、および(d) 成分の種類と添加量を表3の通りとした他は実施例7と同様に実施し、評価した。結果は表3に示す。

表3

		実施例7	実施例8	実施例9
(a)成分	種類	樹脂2	樹脂3	樹脂1
	(添加量)	(100)	(100)	(100)
(b)成分	種類	化合物(i)	化合物(ii)	化合物(iii)
	(添加量)	(30)	(25)	(16)
(c)成分	種類	メラミン α	エポキシα	メラミンβ
	(添加量)	(25)	(15)	(40)
感放射線性		120	120	100
(mJ/cm^2)				
断面形状(ラ	テーパー角)	9°	7°	10°
耐アルカリ性	£(%)	101	102	102
耐溶剤性(%	6)	103	103	101
耐熱性(%)		99	99	99
現像残りのる	有無	無し	無し	無し
透水性(g/m²)		430	380	340_
未発光部の有無		無し	無し	無し
輝度半減寿	命(h)	550	650	700

5 ただし、表 3 において、添加量の単位は重量部であり、化合物(i)、(i i) および(i i i)は表 1 と同じであり、メラミン α 、メラミン β およびエポキシ α は以下のものである。

メラミンα:三井サイアナミッド(株)製、「サイメル300」

メラミン β : 三井サイアナミッド(株) 製、「サイメル370」

10 エポキシ α :油化シェルエポキシ(株) 製、「エピコート152」

実施例10

- (a) 成分、(b) 成分、(c) 成分、および(d) 成分を含有する感放射線性樹脂組成物の調製
- (a) 成分として合成例1で得られた樹脂1を100重量部、(b) 成分として15 て1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン(1.0mol)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸クロリド(1.9mol)との縮合物(1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1,2-ナフトキノ

ンジアジド-5-スルホン酸エステル) 45重量部、(c) 成分としてニコチン酸アミド5重量部、および(d) 成分としてサイメル300(三井サイアナミッド(株)製、メラミン化合物)30重量部を混合し、固形分濃度が30重量%となるよう3-メトキシプロピオン酸メチルで希釈、溶解させた後、孔径0.2 μ mのメンプランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。

上記の組成物溶液を使用して実施例7と同様に実施し、感放射線性、断面形状、 現像残りの有無、透水性、耐アルカリ性、耐溶剤性、耐熱性、未発光部の有無、 および輝度半減寿命を評価した。結果を表4に示す。

実施例11および12

10 実施例10において、(a)成分、(b)成分、(c)成分、および(d)成分の種類と添加量を表4の通りとした他は実施例10と同様に実施し、評価した。 結果は表4に示す。

表4

15

		実施例10	実施例11	実施例12
	Landston			1
(a)成分	種類	樹脂2	樹脂3	樹脂1
_	(添加量)	(100)	(100)	(100)
(b)成分	種類	化合物(i)	化合物(ii)	化合物(iii)
	(添加量)	(30)	(25)	(16)
(c)成分	種類	化合物D	化合物A	化合物
	(添加量)	(5)	(8)	(2)
(d)成分	種類	メラミンα	エポキシβ (5)	メラミンα
	(添加量)	(30)	+	(50)
			メラミン γ (15)	
感放射線性	=	150	120	90
(mJ/cm ²))	·	<u> </u>	+
断面形状(テーパー角)	7°	10°	7°
耐アルカリ		101	102	103
耐溶剤性(%)	102	101	102
耐熱性(%))	99	99	98
現像残りの	有無	無し	無し	無し
透水性(g/	$\overline{\rm m}^2$	420	380	300
未発光部の		無し	無し	無じ
輝度半減美	手命(h)	650	700	700

ただし、表 3 において、添加量の単位は重量部であり、化合物(i)、(i i) および(i i i)は表 1 と同じであり、化合物 A、化合物 B、および化合物 D は 表 2 と同じであり、メラミン α 、メラミン β およびエポキシ α は表 3 と同じであ り、メラミン γ およびエポキシ β は下記のものである。

5 メラミン γ : 三井サイアナミッド(株)製「サイメル303」 エポキシ β : 油化シェルエポキシ(株)製「エピコート154」

実施例13

感放射線性樹脂組成物の調製

(a) 成分として合成例 4 で得た樹脂 4 -1 0 0 重量部、(b) 成分として 1, 10 1, 3 - トリス(2, 5 - ジメチルー 4 - ヒドロキシフェニル) - 3 - フェニル プロパン(1.0 mol)と1, 2 - ナフトキノンジアジド-5 - スルホン酸クロリド(1.9 mol)との縮合物 3 0.0 重量部、(c) 成分としてニコチン酸アミド1.0 重量部およびサイメル 3 0 0(三井サイアナミッド(株)製)3 0.0 重量部を混合し、全体の固形分濃度が 4 0 %になるように 3 - メトキシプロピオン酸メチルで希釈・溶解させた後、孔径 0.1 μ mのメンブランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。

パターン状薄膜の形成

ガラス基板上に上記で調製した組成物溶液を、1.0μmの膜厚になるようにスピンコートし、80℃で1.5分間ホットプレート上でプレベークした。ニコン製NSR1755i7A縮小投影露光機(NA=0.50、λ=365nm)で露光(露光量:ghi混合線で200mJ/cm²)を行った後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて25℃、1分間現像した。その後、水で流水洗浄し、乾燥してウェハー上にパターンを形成した。次いで、ghi混合線で600mJ/cm²の紫外線を照射し、さらにオーブンにて200℃60分間加熱して、パターン状薄膜を形成した。

上記で形成したパターン状薄膜について、以下のように評価を行った。

①パターン形状:上記で形成したパターン状薄膜の断面形状を走査型電子顕微鏡で調べ、図1にしたがって断面形状の良否を判定した。図1の(a)断面形状良

好、(b) 断面形状不良。結果を表5に示す。

②耐アルカリ性:パターン状薄膜を形成したガラス基板を25℃に温度制御された1%NaOH水溶液中に20分間浸漬させ、浸漬前の膜厚をT1、浸漬後の膜厚をt1とし、浸漬前後の膜厚変化の指標として、(t1/T1)×100 (%)を算出した。この値を表5に示した。この値が98~103%のとき、耐アルカリ性は良好といえる。

③耐熱性:パターン状薄膜を形成したガラス基板に対し、220℃で60分の追加ベークを行った。このとき、追加ベーク前の膜厚をT2、追加ベーク後の膜厚をt2とし、追加ベーク前後の膜厚変化の指標として、(t2/T2)×100 10 [%]を算出した。この値を表5に示す。この値が95~100%のとき、耐熱性は良好といえる。

④評価用素子の輝度半減寿命:評価用の有機ELパネルを作製し、100cd/m² {(Red:100+Green:200+Blue:100) cd/m²÷3×0.7≒100cd/m²} の画面輝度で点灯試験を行った。画面輝度の半減する時間を表1に示した。この値が10,000時間以上のとき、輝度半減寿命は良好といえる。

実施例14~22および比較例1、2

(a)、(b)、(c) および(d) 成分として、表5に記載したものを用いた以外は、それぞれ実施例13と同様にして感放射線性樹脂組成物を調製し、パターン状薄膜を形成して評価を行った。結果は表5に示した。

なお、表5の(a)、(b)、(c) および(d) 成分を示す記号は、それぞれ以下の成分を表す。また、表5中の添加量は、全て固形分換算の重量部である。

(a) アルカリ可溶性樹脂

樹脂11:丸善石油化学製PHM-C {マルカリンカーM (ポリヒドロキシス 25 チレン Mw=4,000~6,000) を還元処理した樹脂}

(b) 1, 2-キノンジアジド化合物

化合物B①: 1, 1, 3ートリス(2, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) -3-7ェニルプロパン(1, 0mol)と1, 2ーナフトキノンジアジド

-5-スルホン酸クロリド(1.9mol)との縮合物

化合物B②: 4, 4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1

-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノール(1.0mol)と1,

2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド(2.0mol)との縮合

5 物

(c) 塩基性含窒素化合物

化合物 C①: ニコチン酸アミド

化合物C②:トリフェニルアミン

化合物 C③: 2 - (4-P > 1) - 2 - (4-E > 1) - 2 - (4-E > 1) - 2 - (4-E > 1) -

10 プロパン

化合物 C④:ポリエチレンイミン

化合物C⑤: Nーメチルピロリドン

化合物 C⑥: 4 - メチルイミダゾール

化合物 C⑦: 1、3 - ジフェニルウレア

15 化合物 C ⑧: ピペラジン

化合物 C ⑨: ポリ (4 - ビニルピリジン)

(d) メラミン類

化合物D①: 三井サイアナミッド(株)製「サイメル300」

化合物D②: 三井サイアナミッド(株)製「サイメル370」

20 化合物D③: 三井サイアナミッド(株) 製「サイメル303」

	るが一般が一番が加量	(b) 成分 添加量	(c) 成分 添加量	(d) 成分 添加量	パターン形状	耐アルカリ性	耐熱性	輝度半減時間
実施例13	樹脂4 100	B() 30	C(I)	D() 30	良好	101%	%66	, 15000h
実施例14	樹脂4 100	B© 12	රුම 1	D() 30	良好	101%	%86	15000h
実施例15	樹脂5 100	B() 45	C3 1	D(Î) 30	真好	102%	%66	15000h
実施例16	樹脂 5 100	B@ 30	C@.	D① 30	良好	101%	%66	15000h
実施例17	樹脂 6 100	B① 30	C© 20	DŒ 30	良好	100%	88%	15000h
実施例18	樹脂7 100	B(Î) 30	C© 1	D() 10	良好	101%	%66	15000h
実施例19	樹脂11 100	B() 30	c_0	D() 50	良好	100%	%86	15000h
実施例20	樹脂 9 100	B(I) 40	C(® 10	D③ 40	良好	101%	%66	15000h
実施例21	樹脂4 100	B() 15	C© 0. 1	D@ 20	良好	101%	%66	15000h
実施例22	樹脂4/樹脂7 100/40	B① 30	C® 1	D@ 30	良好	102%	98%	15000h
比較例1	樹脂4 100	B© 30	なし	なし	不良	75%	93%	5000h
比較例 2	樹脂10 100	B© 30	C® 10	なし	不良	76%	%76	5000h

被5

実施例23

感放射線性樹脂組成物の調製

(a) 成分として合成例11で得た樹脂11を含有する溶液333重量部(樹脂11として100重量部(固形分)に相当)、(b) 成分として1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)-3ーフェニルプロパン(1.0mo1)と1,2ーナフトキノンジアジド-5ースルホン酸クロリド(1.9mo1)との縮合物(1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)-3ーフェニルプロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー105ースルホン酸エステル)30.0重量部を混合し、全体の固形分濃度が30%になるようにプロピレングリコールメチルエーテルアセテートで希釈・溶解させた後、孔径0.2μmのメンブランフィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。パターン状薄膜(絶縁膜)の形成

ガラス基板上に上記で調製した組成物溶液を、 1.2μ mの膜厚になるように スピンコートし、80Cで1.5分間ホットプレート上でプレベークし、塗膜を 形成した。この塗膜に対し、所定のパターンマスクを介して二コン製NSR175 i7 A縮小投影露光機(NA=0.50、 λ =365nm)で露光を行った 後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液にて25C、1分間現像した。 その後、水で流水洗浄し、乾燥してウェハー上にパターンを形成した。次いで、

20 キャノン製アライナーPLA501Fを用いてghi混合線で300mJ/cm 2 の紫外線を照射し、さらにオープンにて220 $^{\circ}$ 、60分間加熱して、厚さ1.0 μ mのパターン状薄膜を形成した。

①スカム発生の有無(光学顕微鏡による観察)

上記で得られたパターン状薄膜について、光学顕微鏡を用いて観察したところ、 スカムの発生はなく、しかも 5. 0 μm角のスルーホールも開口していた。

②透明性の評価

上記の如くして厚さ1.0 μ mのパターン状薄膜を形成したガラス基板につき、 光線透過率を分光光度計150-20型ダブルビーム((株)日立製作所製)を 用いて測定した。 $400\sim700$ nmの波長領域における最低透過率を表 6 に示す。 この値が 80%以上のとき、透明性は良好といえる。

③耐アルカリ性の評価

パターン状薄膜を形成したガラス基板を25 ℃に温度制御された1%NaOH 水溶液中に20 分間浸漬させた。このときの浸漬前の膜厚をT1、浸漬後の膜厚をt1とし、浸漬前後の膜厚の比(t1/T1)×100 [%]を算出した。この結果を表6に示した。この値が95~105%のとき、耐アルカリ性は良好といえる。

④耐溶剤性の評価

10 パターン状薄膜を形成したガラス基板を25℃に温度制御されたジメチルスルホキシド/N-メチルピロリドン混合溶液(重量比70/30)に20分間浸漬させた。このときの浸漬前の膜厚をT2、浸漬後の膜厚をt2とし、浸漬前後の膜厚の比(t2/T2)×100 [%]を算出した。この結果を表6に示した。この値が95~105%のとき、耐溶剤性は良好といえる。

15 ⑤耐熱性の評価

パターン状薄膜を形成したガラス基板につき、220℃にて60分間の追加ベークを実施した。このときの追加ベーク前の膜厚をT3、追加ベーク後の膜厚をt3とし、追加ベーク前後の膜厚の比(t3/T3)×100[%]を算出した。この結果を表6に示した。この値が95~105%のとき、耐熱性は良好と20 いえる。

⑥平坦化性能の評価

20μmライン/80μmスペースのアルミのパターンを、厚さ1μmでパターンニングしたシリコンウェハー基板上に、上記組成物を上記と同様に塗布した。次いで80℃にて1.5分間のプレベークを実施し、次にキャノン製アライナーPLA501Fを用いてghi混合線で300mJ/cm²の紫外線を照射し、さらに220℃にて60分加熱して絶縁膜を形成した。形成した絶縁膜につき、αーステップ(KLAテンコール社製)で表面の凸凹形状を測定した。そのときの最大高低差を表6に示した。この値が0.2μm以下のとき、平坦化性は良好

といえる。

⑦輝度半減寿命

評価用の有機ELパネルを作製し、100cd/m² {(Red:100+G reen:200+Blue:100) cd/m² ÷3×0. 7≒100cd /m² } の画面輝度、温度105℃で点灯促進試験を行った。画面輝度が半減するまでの時間を表6に示した。この値が400時間以上のとき、輝度半減寿命は良好といえる。

実施例24

(a) 成分として合成例12で調製した樹脂12を含む溶液333重量部(樹 10 脂12として100重量部(固形分)に相当)、(b) 成分として4,4'-[1 -[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチル]フェニル]エ チリデン] ビスフェノール(1.0mol)と1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸クロリド(2.0mol)との縮合物(4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチル]フェニル]エチリデ ン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステ ル)25重量部を使用した他は、実施例23と同様に実施し、評価した。結果を 表6に示す。

実施例25

(a) 成分として合成例13で調製した樹脂13を含む溶液333重量部(樹20 脂13として100重量部(固形分)に相当)、(b) 成分として2,3,4ーヒドロキシベンゾフェノン(1.0mol)と1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸クロリド(2.0mol)との縮合物(2,3,4ーヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル)20重量部を使用した他は、実施例23と同様に実施し、評価した。結果を表6に示25 す。

実施例26

(b) 成分の使用量を40重量部とした他は実施例23と同様に実施し、評価 した。結果を表6に示す。

表6

	実施例23	実施例24	実施例25	実施例26
スカム発生の	無し	無し	無し	無し
有無				
5.0µm角の	開口	開口	開口	開口
スルーホール				
透明性	92%	91%	95%	92%
(400~700nm	:			
の最低透過率)		_		
耐アルカリ性	102%	104%	101%	103%
耐溶剤性	103%	102%	101%	102%
耐熱性	99%	99%	99%	99%
平坦化性	0. 17	0. 20	0. 18	0. 19
(μm)				-
輝度半減寿命	700	650	700	760
(h)				

5

発明の効果

本発明によれば、透水性が十分に低くかつ良好な断面形状を有し、塩基性の材料や、低仕事関数の金属からなる電極との反応性が抑制された、有機EL素子の 絶縁膜、およびそれを形成するための感放射線性樹脂組成物(第1組成物)が提 10 供される。

本発明によれば、同様に、スルーホールあるいはコの字型の窪みを形成できるとともに、平坦化性能に優れ、かつ高い透明性およびレジスト剥離液に対する高い耐性を持つ有機EL素子の絶縁膜およびそれらを形成するための感放射線性樹脂組成物(第2組成物)が提供される。

15 また、本発明の有機EL表示素子は、発光不良がなく、十分に長い輝度半減寿 命を持ち、信頼性に優れる。

請求の範囲

- 1. (1) (a) エポキシ基を持たないアルカリ可溶性樹脂 および
 - (b) 1, 2-キノンジアジド化合物
- 5 を含有してなり そして
 - (2) 有機EL表示素子の絶縁膜形成用である、 ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物。
- 2. アルカリ可溶性樹脂(a) がエポキシ基を持たないノボラック樹脂である請 10 求項1に記載の組成物。
- 3. アルカリ可溶性樹脂(a)が(1 a)不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸 無水物およびフェノール性水酸基含有不飽和単量体よりなる群から選ばれる少な くとも1種の不飽和単量体並びに(2 a)上記不飽和単量体(1 a)以外のオレ フィン性不飽和単量体のエポキシ基を持たない共重合体である請求項1に記載の 組成物。
 - 4. 塩基性含窒素化合物(c)をさらに含有する請求項1に記載の組成物。
- 20 5. メラミン化合物およびエポキシ化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1 種の化合物(d)をさらに含有する請求項1に記載の組成物。
 - 6. (1) (a') エポキシ基を持つアルカリ可溶性樹脂 および (b) 1. 2-キノンジアジド化合物
- 25 を含有してなり そして
 - (2) 有機EL表示素子の絶縁膜形成用である、 ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

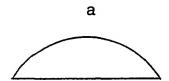
- 7. エポキシ基を持つアルカリ可溶性樹脂(a')が(1a')エポキシ基を有する不飽和単量体、(2a')不飽和カルポン酸、不飽和カルボン酸無水物およびフェノール性水酸基含有不飽和単量体よりなる群から選ばれる少なくとも1種の不飽和単量体並びに(3a')上記不飽和単量体(1a')および(2a')以外のオレフィン性不飽和単量体のエポキシ基を持つ共重合体である請求項1に記載の組成物。
 - 8. 請求項1または6に記載の感放射線性樹脂組成物から形成された有機EL表示素子の絶縁膜。

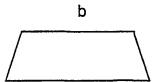
10

- 9. 請求項1または6に記載の感放射線性樹脂組成物の有機EL表示素子の絶縁膜の製造のためへの使用。
- 10. 請求項1または6に記載の感放射線性樹脂組成物から形成された絶縁膜を 15 備えた有機EL表示素子。

1/1

図 1





િક

. بالمنظر في

INTERNATIONAL ARCH REPORT

Interna lapplication No.

rcT/JP01/06425

			·		
A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ G03F7/022, H05B33/14, H05E	333/22			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC			
B. FIELD:	3. FIELDS SEARCHED				
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G03F7/022,;H05B33/14, H05B33/22				
Documentat	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic d	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
X Y	JP 59-184337 A (Hitachi, Ltd.), 19 October, 1984 (19.10.84), (Family: none)		1,2 3-10		
X Y	JP 11-52560 A (JSR Corporation) 26 February, 1999 (26.02.99), (Family: none)	,	6,7 1-5,8-10		
Y	JP 11-233259 A (Siemens AG), 27 August, 1999 (27.08.99), Par. No. [0028] & EP 910128 A	·	1-10		
Y	JP 10-270173 A (Junji KIDO), 09 October, 1998 (09.10.98), Par. No. [0009] (Family: none)	1-10		
Y A	US 5518860 A (Tokyo Ohka Kogyo 21 May, 1996 (21.05.96), & JP 7-333840 A	Co., Ltd.),	4 1-3,5-10		
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	PS:		
"A" docume conside "E" earlier date	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered	te application but cited to erlying the invention claimed invention cannot be		
cited to	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" step when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive step	claimed invention cannot be		
"O" docume means "P" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later	combined with one or more other such combination being obvious to a persor "&" document member of the same patent	documents, such skilled in the art		
Date of the	e priority date claimed actual completion of the international search actober, 2001 (01.10.01)	Date of mailing of the international sear 09 October, 2001 (09			
	nailing address of the ISA/	Authorized officer			

INTERNAT' AL SEARCH REPORT

'ernational application No.

PCT/JP01/06425

tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y A	JP 2-84654 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 26 March, 1990 (26.03.90) (Family: none)	1-3,5-10
ì	;	
	•	
		€
	· •••	
	•	
		in Berein

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 G03F7/022, H05B33/14, H05B33/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

し・ 選座する	3 こ 部 の り 4 0 3 文 間	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 59-184337 A (株式会社日立製作所)、 19.10月.1984(19.10.84)、(ファミリーな し)	1, 2 3-10
X Y	JP 11-52560 A (ジェイエスアール株式会社)、 26.2月.1999 (26.02.99)、 (ファミリーなし)	6, 7 1–5, 8–10
Y	JP 11-233259 A (シーメンス アクチエンゲゼルシャフト)、27.8月.1999(27.08.99)、【0028】、&EP 910128 A	1–10

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

│ │ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.10.01

国際調査報告の発送日

09.10.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 前田 佳与子 2M 9019

電話番号 03-3581-1101 内線 3273

		1/06425
C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 10-270173 A (城戸 淳二)、9.10月.19 98 (09.10.98)、【0009】、(ファミリーなし)	1-10
Y A	US 5518860 A (Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.)、 21.5月.1996 (21.05.96)、&JP 7-333 840 A	4 . 1-3, 5-10
Y A	JP 2-84654 A (富士写真フィルム株式会社)、 26.3月.1990(26.03.90)、(ファミリーなし)	4 1-3, 5-10
·t		
	-	€E
	·	
	,	